



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 1992/कार्तिक 13, 1914

No. 220]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 1992/KARTIKA 13, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या-73 (पीएन)/92-97

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 1992

विषय :—निर्यात और आयात नीति 1992-97

फा.सं. 8/38/92-ई.पी.सी. :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 2-भारतीय (पीएन)/92-97 दिनांक 31-3-1992 के अंतर्गत प्रकाशित मानक निवेश उत्पादन और मूल्य संयोजन मानदण्डों की ओर ध्यान आकषित किया जाता है।

2. एतद्वारा यह अधिभूषित किया जाता है कि शीर्षक "इलेक्ट्रॉनिक्स" के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 1 से 152 द्वारा शामिल मानक निवेश उत्पादन मानदण्ड शुल्क छूट स्कीम के अंतर्गत जारी किए गए केवल मात्रा पर आधारित लाइसेंसों के लिए ही लागू होंगे।

3. शीर्षक "इलेक्ट्रॉनिक्स" के अंतर्गत मानक निवेश उत्पादन मूल्य संयोजन मानदण्डों और संवेदनशील मर्चों की तालिका में, मौजूदा प्रविष्टि संख्या 152 के बाद इस सार्वजनिक सूचना के उपाबंध में यथा विहित नई प्रविष्टि संख्या 153 से 237 जोड़ी जाएगी। ये नए निवेश उत्पादन मानदण्ड केवल मूल्य आधारित अधिमा लाइसेंसों को जारी करने के लिए लागू होंगे।

4. चूक के नियमन से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 1992-97 के पैराग्राफ 128 की ओर ध्यान आकषित किया जाता है। उपर्युक्त पैराग्राफ में विहित प्रावधानों के होते हुए भी शीर्षक "इलेक्ट्रॉनिक्स" के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 153 से 237 के सहित जारी किए गए लाइसेंसों के संबंध में चूक का नियमन नीचे दी गई विधि से किया जाएगा :—

- (1) आयात का धारित मूल्य, जो प्राप्त किए गए निर्यात के वास्तविक मूल्य के समरूप हो, को पहले निर्धारित मूल्य संयोजन मानदण्डों को ध्यान में रखकर संगणित किया जाएगा।
- (2) अतिरिक्त आयातों के धारित मूल्य पर अधिभूषित किए गए वास्तविक आयातों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और ऊपर (1) के अंतर्गत संगणित आयातों के धारित मूल्य के बीच का अंतर निर्यातक को सीमा शुल्क का भुगतान 110% की दर से न्याय सहित 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रथम आयात की तारीख से सीमा शुल्क के भुगतान की तारीख तक करना बाध्यकर होगा।
- (3) निर्यात आधार में आई कमी पर, अधिमा लाइसेंस की शर्तों के प्रत्यक्ष जिस निर्यात आधार को पूरा किया जाना चाहिए था और वास्तव में प्राप्त किए गए निर्यातों को जहाज पर्यंत निःशुल्क मूल्य के बीच का अंतर, निर्यातक को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को बण्ड का भुगतान निर्यात आधार में आई कमी गुणा उस समय विद्यमान विनिमय दर के बराबर करना होगा।

भूक होने की स्थिति में सीमा शुल्क का संग्रहण और भुगतान किए जाने वाले दण्ड को नीचे दिए गए उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है

तथ्य

लाइसेंस के तहत किए गए वास्तविक आयात

: अमेरिकी डालर 100

निर्धारित मूल्य संयोजन मानवन्ध

: 50 %

लाइसेंस के तहत प्राप्त किए जाने वाले निर्वात

अमेरिकी डालर 150

आभार

किए गए वास्तविक निर्वात

: अमेरिकी डालर 120

निर्वात आभार में बाई कमी

: अमेरिकी डालर 30

संग्रहण

आयातों का धारित मूल्य जो 50% मूल्य संयोजन पर वास्तविक रूप से प्राप्त किए गए निर्वात मूल्य के 120 अमेरिकी डालर के समरूप हो

: अमेरिकी डालर 80

किया गया प्रतिरिक्त आयात अर्थात् किए गए आयातों के वास्तविक मूल्य और आयातों के धारित मूल्य में अंतर

: अमेरिकी डालर 20

भुगतान किए जाने वाला सीमा शुल्क

: अमेरिकी डालर 20 पर 110% गुणा वस्तु समय विद्यमान विविध दर बना 24% वार्षिक दर से व्याज

निर्वात आभार में बाई कमी पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की भुगतान किए जाने वाला दण्ड

: अमेरिकी डालर 30 गुणा वस्तु समय विद्यमान विविध दर

(4) नियमन के लिए उक्त शुल्कों का भुगतान मांग करने के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा तथा यह किसी अन्य कार्रवाई के प्रति बिना पक्षपात के होगा जो कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शुल्क की जा सकती हो।

(5) इन मामलों में प्रक्रिया पुस्तक, 1992-97 के पैराग्राफ 128 और 129 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

डी. आर. मेहता, महाप्रबन्धक, विदेश व्यापार

औद्योगिक सूचना सं. 73 (पीएन)/92-97, दिनांक 4/11/92

नवम्बर, 1992 का अनुसूच

क्रम सं.	निर्वात की सूची	आयात की सूची	निर्वात की मात्रा	आयात के लिए अनुमित मात्रा	मूल्य आधारित लाइसेंसिंग के लिए मूल्य संयोजन प्रति-व्यवस्थापक
1	2	3	4	5	6
153.	इसी प्रकार टी, टीबी, पिकनर लूबों और मानिटरो सहित इलेक्ट्रॉनिक बाल्ब व ट्यूबें।	(1) लेल्क ऑडिग/लेल्क सोल्डरिंग इन्सुलेटिड इन्सुलेटिड कॉपर आभार (2) पोलैराइजर सीट्स (3) 85% और इससे अधिक ड्रायमिशन वाली ग्लास प्लेटें (4) इलेक्ट्रॉन कार्बन (5) लिक्विड क्रीस्टल सामग्री (6) बेरियम टिटानेट आधारित सेरामिक कम्पोजिशन (7) जिरासेनियम डाबोक्साइड (8) गामाफेरिक ऑक्साइड (9) मैलियम आरसेनाइड फास्फाइड (10) मैलियम फास्फाइड (11) डिक्स बेफर्स प्रचया इसी प्रकार की कामों में मैलियम फास्फाइड (12) कीमती बहुमूल्य मेटल कार्बोहाइड्रेट सहित प्रचया रहित सभी रूपों में डोपेड प्रचया डोपिंग सोर्स।	--	--	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(13)	हार्ड रेजिमेन फोटो प्लेटें		
		(14)	फोटो मास्क सबट्रेट्स		
		(15)	फोटो रेजिस्ट और एंथोसिएट बिलर्स अथवा/और इन्वेलपर्स		
		(16)	फोटोस्पीम ग्लास		
		(17)	रेजिज स्ट्रिप्स		
		(18)	एसेटिक एसिड/एमओएस ग्रेड		
		(19)	हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एमओएस ग्रेड		
		(20)	नाइट्रिक एसिड एमओएस ग्रेड		
		(21)	फास्फोरिक एसिड एमओएस ग्रेड		
		(22)	सल्फ्यूरिक एसिड एमओएस ग्रेड		
		(23)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड एम ओ एस ग्रेड		
		(24)	एमोनियम फ्लोराइड एमओएस ग्रेड		
		(25)	एमोनियम हाइड्रोक्साइड एमओएस ग्रेड		
		(26)	एसिटोन एमओएस ग्रेड		
		(27)	बूटाइल एसिटेट एमओएस ग्रेड		
		(28)	मैथेनॉल एमओएस ग्रेड		
		(29)	टोल्यून एमओएस ग्रेड		
		(30)	प्रोपेनॉल एमओएस ग्रेड		
		(31)	जाइलिनस एमओएस ग्रेड		
		(32)	क्लोरोबीलीन एमओएस ग्रेड		
		(33)	बर्फ एक्साइड इन्वेंट एमओएस ग्रेड		
		(34)	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (घनस्टेबिलाइज्ड) एमओएस ग्रेड		
		(35)	पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एमओएस ग्रेड		
		(36)	क्रिस्टल एमओएस ग्रेड		
		(37)	आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एमओएस ग्रेड		
		(38)	अमोनियम परसुफेट एमओएस ग्रेड		
		(39)	टेट्रा-एसेटिक एसिड एमओएस ग्रेड		
		(40)	स्टिरिक एसिड एमओएस ग्रेड		
		(41)	अमोनियम साइट्रेट एमओएस ग्रेड		
		(42)	ट्रिआमोनियम साइट्रेट एमओएस ग्रेड		
		(43)	बूटाइल कार्बोलेट एसिटेट एमओएस ग्रेड		
		(44)	बूटाइल लेक्टेट एमओएस ग्रेड		
		(45)	रेजिस्टेब/कॉन्टेब डाइलेक्ट्रिक, ओवर शैज अथवा सोल्डर पेस्ट, कम्पोजिशन अथवा इंस 5 किग्रा. से अधिक की पैकिंग में न हो		
		(46)	सोल्डर मास्क/रेजिस्ट इन इंक अथवा फिल्म फॉर्म, कटा-लिस्टों एंथोसिएटिड सहित या इसके बिना		
		(47)	0.005 इंच सेगनेटिक कोटिंग 100 से 180 माइक्रो इंच तक की मोटाई की पोलिबिलिन टरेफथलेट फिल्म बिंद फेरा सेगनेटिक कोटिंग		
		(48)	लिथियम नायाबेट बेफर्स		
		(49)	बारों/छड़ों अथवा इन्फाट्स में सेमिकंडक्टर ग्रेड मोनो-क्रिस्टलिन सिलिकॉन		
		(50)	हाइड्रेजासून-फोटो मास्क		
		(51)	पैन्लों, फनलों, ग्लास ट्यूबों (नेक अथवा रिसेक ट्यूबों समेत) सहित टी.बी./सीआरटी ग्लास ब्लकों/सिलों के हिस्से		
		(52)	बायरस्ट्रुप्स, प्लेटों, रिजनों अथवा पावर के रूप में हाइ-वीरिटी अमोनियम (99% या इससे अधिक)		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(53)	99.99% या इससे अधिक की शुद्धता के सेलेनियम		
		(54)	सिलिकॉन मोनोक्साइड लपूस		
		(55)	क्लोन्ड अभ्रवा अथवा क्लोन्ड सल्फाइड पेपर पर अभ्रवा बुझ पर		
		(56)	इलेक्ट्रोलाइट		
		(57)	कैपलाइट		
		(58)	इंडियम		
		(59)	फोटोथेसिनीर फिल्म		
		(60)	99% शुद्धता की फौरन आक्साइड		
		(61)	99% और इससे अधिक शुद्धता की मैग्नीजआक्साइड		
		(62)	99% और इससे अधिक की शुद्धता की मैग्नीज डायोक्साइड		
		(63)	99% और इससे अधिक शुद्धता का मैग्नीज कार्बोनेट		
		(64)	मैगनेस आक्साइड		
		(65)	निकल आक्साइड		
		(66)	स्टोनियम कार्बोनेट		
		(67)	क्लोमियम डायोक्साइड		
		(68)	सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड		
		(69)	फेलाडियम क्लोराइड		
		(70)	अगोनियम पेन्टाबोरेट		
		(71)	सभी रूपों में विसंगुण काडमियम ब्रलाय		
		(72)	98% और इससे ऊपर की शुद्धता वाली बैरियम कार्बोनेट		
		(73)	इंटरमल डाय		
		(74)	एक्सटरमल डाय		
		(75)	बैरिलियम कैपर हाइड्रल		
		(76)	लौक लोड्ड इपोक्सी रेजिन		
		(77)	इलेक्ट्रोलेटिक कैपासिटर/कंडक्टर टिबू पेपर		
		(78)	साधारण/सिंगल अभ्रवा डबल मेटालाइज्ड कैपासिटर, टिबू पेपर		
		(79)	एचड अभ्रवा फार्मड अल्गोनियम फायरस		
		(80)	पोलिस्ट्रॉन फिल्म को छोड़कर प्लेन प्लास्टिक फिल्में 12 माइक्रोन अभ्रवा इससे कम की मोटाई की।		
		(81)	12 माइक्रोन अभ्रवा इससे कम की मोटाई की मेटालाइज्ड प्लास्टिक फिल्में		
		(82)	प्लेन पोलिस्ट्रॉन फिल्म		
		(83)	वेगों सहित अभ्रवा रहित किसी भी रूप में निम्नलिखित सम्मिश्रण :-		
		(क)	फिलोसिक/पोलिमाइड/एसप्रारबोपी (सिथेटिक रेजिन बॉन्ड पेपर)		
		(ख)	इनामेल्ड स्टील सम्मिश्रण		
		(ग)	ग्लास एपोक्सी अनक्लेड सम्मिश्रण		
		(घ)	गैटल क्लेड सम्मिश्रण		
		(ङ)	सेरामिक/एल्यूमिना सम्मिश्रण		
		(84)	0.434 इंचों की चौड़ाई की और 0.008 इंच तक की मोटाई की सिल्वर एलॉय स्ट्रिप्स		
		(85)	सिथेटिक पोलिइलेक्ट्रोलाइट जिस परसेंट		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (86) पोसिबिलिनि एड्रेसिंग और नॉन आर्गेनिक गफेस एड्रेसिंग  
मेटेरियल (जूस एनार्ड) (युनिकॉट)
- (87) इलेक्ट्रोनिटिक टफ पिन (ईटीपी) कायर बायर और  
कायर रोड्स
- (88) मोल्डर प्लेटिड ग्राफ स्ट्रुपर्स 100 एमएम बोर्डार्ड तक की
- (89) 100 एम एम बोर्डार्ड तक की सिल्वर प्लेटिड ग्राफ  
स्ट्रुपर्स
- (90) नाइलोन 6.30% ग्लास फोल्ड फ्लेम रिटार्डेंट मोनिटरिंग  
पावर प्रेजुम्स और अन्य एडिटिव सहित ग्रयथा रहित
- (91) अन्य एडिटिव सहित ग्रयथा रहित प्लेन ग्रयथा, ग्लास फोल्ड  
नाइलोन/पोसिमाइड
- (92) अन्य एडिटिव ग्रयथा फिलर्स सहित ग्रयथा रहित इन्जेक्शन  
मोल्डेबल ग्रेड पॉलिस्टर मोनिटरिंग पावर/कंपाउण्डर
- (93) 99% और इससे अधिक की शुद्धता का टिटनियम  
हायोक्साइड
- (94) रिएक्टिव एल्यूमिना सुपरग्राफ
- (95) नियोजायमियम हाक्साइड
- (96) निक्क्यूडाइजिन बाइन्डस
- (97) 99% ग्रयथा इससे अधिक की शुद्धता के एल्यूमिनियम  
पाउडरर्स
- (98) थर्मल बॉइंग के लिए एल्यूमिनियम फायल (एडहेसिव कोडिड)
- (99) कोपर बैरंड सिल्वर प्लेटिड/मोल्डर कोडिड
- (100) क्यू राइक एसिड
- (101) एल्का सेलुलीस पेपर/काटन पेपर
- (102) इलेक्ट्रोक्ल ग्रेड कापट पेपर
- (103) टंग ग्रायल
- (104) बोलन/सिलेन ट्रिटिड ग्लास कैंब्रिक/कलाष
- (105) साइलेन
- (106) साइलेन ट्रिटिड ग्लास/कलाष के लिए ग्लास फिलामेंट थाने
- (107) सिलिकॉन कोडिड पेंग रोम
- (108) फोसर सेसिटिव फोल्ड
- (109) फोल्ड शीट (पूर्णतः कंप्रेस)
- 1.5 एमएम मोटार्ड ग्रयथा इससे कम की
- (110) पोसिन बायर थर्मोप्लेक बायर
- (111) मेस्यूलीस ड्राइएसिटेड फायल
- (112) मेस्यूलीस एमिटेड बूटाइरेट फायल
- (113) कापर केडमियम बेडिड बायर
- (114) सेल्फ सॉल्वरिंग/गैल्फ बाइंडरिंग प्रसमोनियम बायर
- (115) गॉल्ड प्लेटिड ट्यूबस्टेड बायर 0.4 एमएम ग्लास तक की
- (116) 0.4 एमएम ग्लास तक की टिन प्लेटिड कापर बायर
- (117) इपोक्सो सोल्डर ग्लू
- (118) 99% या इससे अधिक की शुद्धता का सोडा
- (119) 99.9% या इससे अधिक की शुद्धता का सोडा
- (120) एल्यूमिनियम वेस्ट
- (121) हायाइलीन बिनायन एमिटेड से.ई. (ईबीए)
- (122) ईबीए का प्राइमर
- (123) पॉलिबिनायल फ्यूराइड (टैडर)

- |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
- 
- (124) टेडलर एल्क्यूमिनेम टेडलर
- (125) कोन ग्लाड
- (126) टेडलर कॉटिड एल्क्यूमिनेम सीट
- (127) फास्कोरत भास्कोरतोरट
- (128) हायो कार्बन (सी/एफ-4) फॉर्बोन गैस
- (129) टिन्डकापर मज इन्टर गनेक्ट
- (130) न्यूटन 90— और इससे अधिक की लो आवरण  
कन्टेन्ट और ट्रांसमिसिविटी सहित टफन्ड लाई
- (131) ब्लू बाल्वैन्ट रेजिन इन एलिक्टिक एल्कोहल
- (132) प्लाटिनम रोडिजम बाबर
- (132) प्लाटिनम रोडिजम बाबर
- (133) एल्क्यूमिनेम बाबर 2/ तक की जंशुलता की सिमि-  
काम जजबा मैग्नेसिबम सहित
- (134) गोल्ड बाबर बिडे कार्बोरेस
- (135) बेस सोल्डर (सिल्वर लेड ऐन्टीमोनी बेस)
- (136) ताफट सोल्डर (लेड इंडियम, सिल्वर बेस)
- (137) गोल्ड इन प्रलाय
- (138) निम्नलिखित सामग्री के पुरकामंड डिस्कें, वाटर्स,  
(क) एल्क्यूमिनेम सिमिकाम  
(ख) गोल्ड मोरोन  
(ग) मोलीब्डेनम  
(घ) लेड-बिम सोल्डर  
(ङ) सिल्वर एन्टीमोनी  
(च) गोल्ड एन्टीमोनी  
(छ) सिल्वर लेड इंडियम  
(ज) सिल्वर लेड एन्टीमोनी  
(झ) सिल्वर लेड सिमिकाम एन्टीमोनी  
(ण) सोल्डर  
(ट) लेड टिम  
(ड) सिल्वर-कापर-इंडियम  
(ड) सिल्वर-कापर-जर्मेनियम आरसेनिक  
(ड) बरिमियम आक्साइड
- (139) लेड काइड
- (140) 45 एन डब्ल्यू जी जजबा 45 एन डब्ल्यू जी से कसम  
की इंडुलिडिट इनामलड कापर बाबर
- (141) भास्कोजन-की हाई कंडक्टिविटी (ओ एक एल सी)  
कापर बाबर बाबर /राइल एंगसन सेकल और सैकसनल,
- (142) भास्कोजम की हाई कंडक्टिविटी कापर से बने  
हिस्से गुर्जे
- (143) 25 किग्रा. से कम वेटिंग वाली कार्बन बाउडर,  
कार्बन ब्लेक, जजबा कार्बन क्लेप्स (जैसे कोरेक्स  
एल सेवा कार्ब एमटी और ए बी कार्बन)
- (144) 99.9% और इससे अधिक की शुद्धता की  
सतत कास्ट इलेक्ट्रोसिटिक ग्रेड कापर बाबर छई
- (145) ओरगेनिक एडिटिव्स
- (146) इचोक्सी इथालोन
- (147) मोसिमिनाइल बूटाइल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (148) नीलीबडनम डार्ड लक्साइड
- (149) नीलीबडनम डार्ड आक्साइड
- (150) जाइलोक 225
- (151) टरपीलोन
- (152) इथाइलीन ग्लाइकोल नीलीमिथाइल इथर अथवा इसके कार्बोनिशन
- (153) लार्बीटोल क्लक्सा
- (154) लैसुलोन
- (155) मेथिलेटेड क्लक्सा
- (156) मीथेनोल
- (157) रोडोमिलन
- (158) मल्मूनिम आक्साइड
- (159) ट्राइमैनेलेमाइन
- (160) डार्ड-मिथाइल कोर्मेसाइड
- (161) डार्ड मिथाइल एसिटोमाइन
- (162) डार्ड मिथाइलैसाइन
- (163) मिथिल नाडी को, छोड़कर इमेन्सीम फ्लू के, गार्डक]
- (164) टेन्टलम नीलोमाइन आक्साइड
- (165) निबोडाइन आक्साइड
- (166) ल्ट्रोमटिवन कार्बोनेट
- (167) इमेबीबी (ट्राइक्लोरोइमेन्)
- (168) टाबोक्लीन (इन्डक्लीरे-ट्राइक्लोरो, इमेन्)
- (169) टेट्राहाइड्रो क्लक्सा]
- (170) कापर क्लेड अलकोटिड स्टील बाबर  
प्लास 0.4 एसएम से 1.2 एसएम
- (171) कोलिफिनालीन आक्साइड (फेम रिटारडेंट) रेजिन]
- (172) एमकोल बिटकोनेट ]
- (173) क्लक्साइन आक् एल्मूनिमिन आक्साइड इन बाइन्डर
- (174) बाइन्डर में टन्सटन बाबर और एल्मूनिमिन  
आक्साइड का क्लक्साइन
- (175) टन्सटन रेजिन बाबर
- (176) ट्राइफल कार्बोनेट क्लक्साइन आक् क्लिक्साइन बैरिनम  
ल्ट्रोमटिवन इन बाइन्डर
- (177) बेलबेन स्टील रिग साइड ओइक्साइडी कापरबेल
- (178) 99% अल्मूनिमिन से अधिक बाली प्लास अल्मू-  
निमिन क्लक्सा
- (179) क्लक्सा क्लार्टन केवर
- (180) टन्सलोन बाबर
- (181) ग्लास किट अथवा ग्लास बाबर
- (182) ग्लास और त्रिकोर्नल अथवा पेशट]
- (183) ग्लास ट्यूबें
- (184) सिलिकोन रबड़
- (185) सिलिकोन इलास्टोमर अथवा सिलिकोन रबड़ के  
हिस्से/वस्तुएं
- (186) एडिटिव्स सहित अथवा रहित सिलिकोन इलास्टोमर  
रेजिन रीज, बामिन से, डेक्लेबरेस, इलास्टोमर्स

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(187)	छपोक्सी/इपोक्साइड रेसिन, कपाउड्स अथवा एन-कैप्सुलेन्ड्स		
		(188)	फिलर्स, थिनर्स, हार्डनर्स, रिटाइन्स		
		(189)	बेलाइलफथलेट (डी ए पी ऑक्सीडिंग पाउडर अथवा कपाउड, साधा अथवा ग्लास फील्ड अथवा एडिटिवों सहित अथवा रहित)		
		(190)	सभी रूपों में और उसकी वस्तुओं में निकल और और निकल अलाय राट		
		(191)	टेंसटन राट सभी रूपों में और उसमें विनिमित्त वस्तुएं		
		(192)	सभी रूपों में और वस्तुएं और उसके भाग-मोलीब्डेनम और मोलीब्डेनम अलाय, राट		
		(193)	टेंसटन और टेंसटन अलाय, राट सभी रूपों में और उसकी वस्तुएं		
		(194)	पोलिबिनाइल अल्कोहल		
		(195)	पोलीसॉबुटाइलिन		
		(196)	क्लोरोमैल्फोनेटेड पोलिथीलीन (हाइफालोन)		
		(197)	कलई युक्त या उसमें रहित फासफर ब्रॉन्ज शीटें/बार/सक्वानम/प्लेट्स/पट्टियां/तार/छड़े/क्वाइल्स/पाइप		
		(198)	सभी प्रकार के कोबर एलायस		
		(199)	सभी प्रकार के निकल ग्राइन कोबाल्ट अलाय		
		(200)	टिन फवायल या टिन अलाय, फवायल		
		(201)	तार, पट्टियां, शीटें, छड़ें, बार, पाइप, प्लेटें, सेक्शनस, रिबन या वेल्स के रूप में 99.9 या अधिक की शुद्धता का एल्युमीनियम		
		(202)	कौपसीमराइज्ड विनायल क्लोराइड, विनायल एसी-टेट और विनायल अल्कोहल		
		(203)	कोबाल्ट		
		(204)	कलई युक्त या रहित बेरीलियम कापर राइस/पट्टियां/शीटें/तार/कायल्स		
		(205)	निकल, ग्रनराट		
		(206)	सीलिका क्वाल्ड ग्लैस (वेरोसील, मिनीमील और मिनाइट सहित)		
		(207)	99% तथा अधिक की शुद्धता के ग्रंसे के तार		
		(208)	इन्वेल मेटावाइज्ड प्लास्टिक फ़िल्म		
		(209)	इलास्टोमर, रबरम— (क) पोटिक्लोपिरीन (व्योपिरीन) (ख) बुटाडियेन एक्सीलोनीट्राइल पोथिमर (एन वार्ड सी ए आर)		
		(210)	पोलिप्रोथीलीन सोडियम पाउडर/मेन्यूल्स		
		(211)	फिलर्स युक्त या रहित फिजिकल मोडिफायर पाउडर/मेजिन		
		(212)	गानिबुटाइल टेरैफथालेट		
		(213)	विशेष शुद्धता वाले नाइट्रो-सेल्युलोज आधारित बाइरिटिंग शन्यक मिलियन		
		(214)	पोलिसल्फोन मोडिफायर पाउडर		
		(215)	पोलिफिनेलीन मल्फाइड		
		(216)	पोलियेराइलसएफोन		
		(217)	पोलिबिनाइल क्लोराइड फ़िल्म/शीट		
		(218)	नान-वायेन क्लोराइड या लाइनर		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(219)	पामिस्टर लाइनरें		
		(220)	पी वी सी ब्ल्यू		
		(221)	गोल्ड प्लेटिंग मेकप और मिपनेनिसर विनीयन तथा लक्षण		
		(222)	स्वर्ण रिफायरी के लिए रेजिन		
		(223)	पॉलिथिलेन ग्लाइकोल		
		(224)	आइसोल		
		(225)	साइक्लोहेक्सानोन		
		(226)	पोलिमाइड लेपन या आसंजक		
		(227)	सेलुलोज एमिटेट/सेलुलोज ट्रायमिटेट फायल या राल/पट्टी वाले शीट में फिल्म		
		(228)	पी टी एक ई		
		(229)	1 मि.मी. तक के व्यास वाले 98 % तथा अधिक शुद्धता के बेरियन-क्लोराइड फॉस्फोरेशन		
		(230)	1 मि.मी. तक के व्यास वाले मिलबर अलाय तार		
		(231)	लेप रहित या लेप युक्त रूप वाले सिरेमिक प्लेट/फ्लैट्स/कैसेज/बैसेज/फॉस्फोरस, स्टीटाइट या एलमुना छहें और बारस		
		(232)	एमोटोन		
		(233)	प्रापीनोन (थाईमोप्रोपील अल्कोहल)		
		(234)	मोनोमिथाइल इथर		
		(235)	ट्रीइथाइलिन एमिन		
		(236)	टाइमिथेन एमीटामाइड		
		(237)	ट्राइक्लोरो ट्राइफ्लूरो इथेन		
		(238)	ट्राइक्लोरो इथेन		
		(239)	ट्राइक्लोरो इथिलेन		
		(240)	पैंग फॉस्फोरस ट्राइहाइड		
		(241)	इपोबसी आवाहित रंग, स्पाही, बानिण, लैटर या रंग कूटक सामग्री उनके पिनरों रिसुबरो, पट्टियों सहित		
		(242)	निकल सल्फामेट, निकल सल्फेट		
		(243)	निकल इनोड		
		(244)	इथिल एमिटेट		
		(245)	मिलबर साइताइड		
		(246)	+ 0.01 मि.मी. की परिधीय टेक्सेन युक्त दग मि.मी. की मोटाई तक की माफ्ट आयरन छहें/बारस/टयूब		
		(247)	गैस डिस्चार्ज ट्यूबों के पुर्जें		
		(248)	जिप्स, बैकर्स या घनशास्त्र डिस्क रूपों वाले लाइट एमिटिंग टायोडम		
		(249)	डिज टाइप, एज टाइप और ब्यूबो टारुप मिश्रित पीन कलैक्टरस		
		(250)	ट्रांसमिटिंग ट्यूबों के पुर्जें		
		(251)	कैथोड रे ट्यूबों के पुर्जें		
		(252)	अनडिफ्यूज्ड/डिफ्यूज्ड बैकर्स, डिस्क या डिस्क के रूप में सीलिकान		
		(253)	हेडर्स		
		(254)	लीड युक्त या रहित फील्ड		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(255)	मीड युक्त या रहित कैम		
		(256)	पितस्		
		(257)	स्टड सीलें		
		(258)	मीसे के घाते		
		(259)	मिरेमिक कण		
		(260)	मिरेमिक ग्लाम पैकेज		
		(261)	मीड प्रसेम्बलियों के कैप		
		(262)	मिरेमिक पाइप		
		(263)	मीड प्रेम एक्ल या राय कर्णों में		
		(264)	हार्जिंगम्		
		(265)	ब्राम रिग		
		(266)	मिरेमिक लीड्स		
		(267)	मीड टैब्ल/डिबल टैब्ल		
		(268)	मेफायर टिप्प		
		(269)	पेपर/प्लास्टिक कोम		
		(270)	डैम्पर या ग्लाउडर्ग		
		(271)	रोम्स और डस्ट कैम		
		(272)	पलैट डायफिरेम		
		(273)	ग्लाम इपासमी कापर कनैड मैमिनेट्स		
		(274)	पोइन्सियोमोटर के पुर्जे		
		(275)	गिस्त्र, मिच, कनैडरों के पुर्जे		
		(276)	एक्स-रे ट्यूब्स के पुर्जे		
		(278)	एच टा केक्स		
		(278)	बेयम्स इन्ट्रिटर ट्यूबों के पुर्जे		
		(279)	प्रो-जीनमिड/पी गिन्टर्नै फिगण्ट पाउडर		
		(280)	पेपर + इपीसमी + ग्लाम क्लाय वाले कमपोजिट कापर क्लाइड मेडियलस		
		(281)	नाइलोन टेफ्लोन, पोलिस्टर नाइमिनेटेड कापर क्लायड नाइमिनेट्स		
		(282)	ग्रन्थमीनियम क्लाइड इन्टरी कायस और ब्रेकश्रप] मैमिनेट्स		
		(283)	पोलिगोलेफिन्स ट्यूबें		
		(284)	ट्रान्साइसर्स सहित या रहित क्लाइड ग्लाम		
		(285)	ड्राफ्टिंग प्लूग, टैम और डफ्लूग (ड्राफ्टिंग सारप और ड्राफ्टिंग वर्ण एच संख्याओं सहित)		
		(286)	प्रमुख कलाकारियों के लिए ड्राफ्टिंग फिन्स (कट और पीप फिन्स सहित)		
		(287)	शुद्ध निकल आधार वाले कन्टेक्ट टेप और क्राउन गोल्ड ग्लाय		
		(288)	फाइन सिल्वर वाले गोल्डर डायमण्ड बैंक युक्त कन्टेक्ट टेप		
		(289)	स्वर्ण ओवर लेक के साथ पेलिडियम चकन या रहित गोल्डर वाले कन्टेक्ट टेप सिल्वर ग्लाय		
		(290)	इन्वर्पारेणल ब्रॉड्स या मिरेमिक (बोरान नाइट्राइट सहित)		
		(291)	डिफ्यूजन पम्प ग्रायल या फ्लूड		
		(292)	पैफाइट बीम्स		
		(293)	पैफाइट हेडर्स		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- (294) प्रेकाइट हाट जॉन पार्टीस  
 (295) एल्युमीनियम प्रोक्साइड ड्रेसिंग  
 (296) मिलीकॉन कार्बाइड ड्रेसिंग स्टिच  
 (297) डेनीस पेपर  
 (298) निशयन्दक धातु  
 (299) निशयन्दक अणु तत्व  
 (300) टेसिंग मार्केट  
 (301) टी वी ग्लास बल्ब/गैस  
 (302) सी प्रार टी ग्लास बल्ब/गैस  
 (303) मैग्नेटान ग्लास बल्ब/गैस  
 (304) ग्रेटर प्रोसेसिंग के पुर्जे अर्थात् कम्यूटेटर ब्रुश और  
 स्पीड गवर्नर प्रोसेसिंग सहित अनबाउन्ड नोटरस  
 (305) कम्यूटेटर प्रोसेसिंग या उसके पुर्जे  
 (306) ब्रुश प्रोसेसिंग या उसके पुर्जे  
 (307) मैकेनिकल स्पीड गवर्नर या उसके पुर्जे  
 (308) प्रावि डिग्री सेन्टीग्रेड 5 पी पी एम टी सी प्रार वाले  
 रजिस्टर एन्क्विरी/विप  
 (309) ई-25, ग्रेड के सेलोनियम रेक्टिफायर्स प्लेटें  
 (310) निम्नलिखित धातुओं वाले रेयन या सिल्क कवर  
 लिट्ज वायर अर्थात् :—  
 (क)  $24 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
 (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (ख)  $12 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
 (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (ग)  $9 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.04 \text{ मि.मी.}$   
 (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (घ)  $6 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.04 \text{ मि.मी.}$   
 (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (ङ)  $8 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
 (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (च)  $6 \text{ (स्ट्रैंड)} \times 0.03 \text{ मि.मी.}$   
 (प्रत्येक स्ट्रैंड का व्यास)  
 (311) फासकर ब्रॉन्ज वायर नेटिंग  
 (60 मेज तथा अधिक)  
 (312) इलेक्ट्रोलेस निकेल साल्ट/सोल्यूशन  
 (313) मोडियम हाइपोफासकाइट  
 (314) कैप्सटन मोफ्ट  
 (315) फिरोइट परमानेन्ट मैग्नेट  
 (316) सिन्टै/सैल्फ लुब्रिकेटिंग बुशिंग  
 (317) स्प्रू, गियर, कर्नर, ब्रुश हॉल्डर्स  
 (318) लेविथ या लेथ रॉल्लर रूप में सिरेमिक प्लेटें/  
 प्लैट्स/कोसेज/बेसेज/फार्मर्स, स्ट्रीटाइट या अल्युमिना  
 छड़ें और बार्स  
 (319) फोस्टल हॉल्डर्स, बेसेज, कबर्स  
 (320) ग्लास बल्ब  
 (321) ग्लास बॉक्स  
 (322) निकेल ग्राइन्ड्स

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(323)	स्पींग्स		
		(324)	सोल्डर वायर 25		
		(325)	क्रोमियम पेलेट्स		
		(326)	फारमर्म, बेसिज, बोबिन्स		
		(327)	होल्डरस, ब्राकेट्स		
		(328)	सीलिंग फंसेज, केन्स		
		(329)	सिन्थेटिक्स क्वारटेंज ब्लॉक्स और ब्लैक्स		
		(330)	कापर प्लेटिंग साल्ट, उनके ब्राइटनरस जेबलरस, कंडीशनर्स रिप्लेनिसरस, स्टेबिलाइजर्स		
		(331)	ग्रल्फाइन इथेन सोल्यूशन		
		(332)	ब्लैक ग्राफाइट कोटिंग, (माइक्रो ईछ) सोल्यूशन/साल्ट प्रिडोप सोल्यूशन/साल्ट, पैसेडियम कैटलिट सोल्यूशन/साल्ट		
		(333)	डिसमियरिंग एजेंट		
		(334)	फ्ल्यू बोरिक एसिड		
		(335)	कापर क्वायल (सादा या आसर्जन विलेगिल)		
		(336)	गेटर्स		
		(337)	टंगस्टन कायल्स		
		(338)	बंग्स		
		(339)	प्लास्टिक बुशस सहित या रहित रबर पिन रालर्स		
		(340)	ग्रेफाइट जिप्स/ब्लामस/राइस या प्लेटें		
		(341)	लाइनर सहित नम्यफोर्डिंग डिस्क जैकेट		
		(342)	0.04 मि.मी. से लेकर 1.1 मि.मी. व्यास वाले सोल्डर प्लेट युक्त कापर प्लेटड स्टील वायर		
		(343)	0.31 मि.मी. व्यास (30 एस डब्ल्यू जी) से अधिक मोटे आकार के इन्टेल्लेस उष्मा प्रतिरोधी इस्पात के तार		
		(344)	2.15 मि.मी. से 13 मि.मी. के ओ डी सहित 0.2 मि.मी. से 0.3 मि.मी. (30 एस डब्ल्यू जी) मोटाई की पीतल की पाइप/ट्यूब		
		(345)	ग्लास इन्वासी या/और पोलियोामीड संप्रिंस		
		(346)	सिलफोज वायर/गेट वायर/टिप्स कापर ब्रेडिड वायर		
		(347)	वाइस क्वायल के लिए क्राफ्ट पेपर/टिसू पेपर या एल्मीनियम क्वायल		
		(348)	35 मि.मी. तक की लम्बाई तथा 1.5 मि.मी. तक के आन्तरिक व्यास वाले ट्यूब्स रोबट्स		
		(349)	अल्कोहल में कोलाल्बल ग्रेफाइट		
		(350)	स्टेनलेस स्टील/मैटेलाइज्ड पॉलेस्टर या नाइलोन (सेस 60 या अधिक आकारों वाले) के स्क्रीन मेस		
		(351)	पॉलीमाइड/पॉलीमाइड-एमिड टेप फिल्म या सीट		
		(352)	हार्ड रिजोल्यूशन, हार्ड कन्ट्रास्ट फोटोग्राफिक फिल्में तथा फोटो स्टैसिल फिल्में		
		(353)	डी आई ए जैड डी (सी० एच० एन०) फिल्में		
		(354)	मल्टीप्लेयर लैमिनेट्स के लिए रिजो ज फिल्में		
		(355)	स्क्रिन ग्राहिंग के डायो पाजिटिव		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(356)	लिण्ट फ्री टाबल्स/पेपर		
		(357)	हीट सिन्क्रेशन पी वी सी स्लीविंग टुबिंग फिल्म या रिग		
		(358)	स्लाइडिंग टेप		
		(359)	घासजकों से युक्त या रहित टेप, राल या पट्टी के रूप में इन्फुनेटिंग/टेपिंग सामग्री (पाकेट कैरियर टेप सहित)		
		(360)	सिलिकान कार्बाइड हीटिंग एप्लीमेंट		
		(361)	मेनोइडेन्स सिलिसाइड/मिलीगेनम डिनोसाइड हीटिंग एप्लीमेंट		
		(362)	सिलिकान कार्बाइड रालसं		
		(363)	इनकोनेल स्टील रालसं		
		(364)	कनवेइंग ट्रेज		
		(365)	टी पी फरनेस और ट्रेज		
		(366)	लैंगर्स		
		(367)	साइका और मिफुलेक्स वाणर्स		
		(368)	अक्सेसिव पाउडर		
		(369)	डोपिंग सिस्टम्स के पुर्जे		
		(370)	बैफर डाइमिंग के लिए प्लास्टिक फिल्म		
		(371)	स्पूटर टारगेट्स		
		(372)	इच डिस्क		
		(373)	फिल्म टेम्पलेट		
		(374)	विशेष गैसे:--		
			(क) हाइड्रोजन क्लोराइड		
			(ख) 100 % सिलेन		
			(ग) अमोनिया		
			(घ) डिक्लोरोमीलेन		
			(ङ) प्रार्गन		
			(च) इन गैस		
			(छ) इक्विलिब्राइडन		
			(ज) नाइट्रोजन में 5 % फास्फेट		
			(झ) क्रिधान 14		
			(झ) नाइट्रोजन में 15% फास्फाइन		
			(ट) इ सिलियम		
			(ठ) हाइड्रोजन में 15 % अर्मेन		
			(ड) बोरॉन ट्राइफ्लोराइड		
			(ढ) सैटर बॉलों में नाइट्रोजन		
			(ण) मल्फर हेक्साफ्लुओराइड		
		(375)	अश्वत्थाम, नित्यम प्लेटों पर मुद्रण हेतु मुद्रण स्याहें		
		(376)	सिलिकान प्राज		
		(377)	मियालॉक लेट या एनेमॉविक सलैण्ट्स		
		(378)	मोर्गोव्हेनम प्राद्यारित लुमिनेटिंग		
		(379)	क्लिपोवाइज लुमिनेटिंग प्रोज		
		(380)	रिक्वाइस्टवाइज्ड डिस्कॉनिया		
		(381)	रिक्वाइस्टवाइज्ड एल्फुमिनो क्यूरेटॉज		
		(382)	पार्टिंग ऑफ मोनोटिक साइड्ड हेक्स		
		(383)	ट्रून्स, स्ट्रेन्स, बैग्स, गैटस कवर्स, विन्स बाकिमज, कंटेनर्स के रूप में एन्टिस्टेटिक मेटेरियल्स		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(384)	विस्मय लेड टिन एलॉय		
		(385)	गिकेल प्लेटड स्टील स्ट्रुम		
		(386)	फा. ऑन मोल्ब्रेन्ट टा. डी. ए-5		
		(387)	फा. ऑन मोल्ब्रेन्ट टा. डी. ए-55		
		(388)	नाइट्रोजन में 3% मिलेन		
		(389)	नाइट्रोजन में फॉस्फेन मिलेन		
		(390)	एल्काइ मोल्डिंग कम्पाउंड		
		(391)	र्यूटिल क्ल.नं. 68/680		
		(392)	फा. जॉन ड. एम. एस.एस.		
		(393)	पर-ए-मार्फ		
		(394)	मॉडिफाईड हाइपापोस्फेट		
		(395)	कल्मो-स्टार्टर		
		(396)	कल्मो ब्राइटनर		
		(397)	कल्मो ए.एन.		
		(398)	कल्मो आई आर एन		
		(399)	फा.ऑन मोल्ब्रेट टा. डी. ए-15		
		(400)	फा. ऑन मोल्ब्रेट, एक		
		(401)	आर्गन में डिवायने		
		(402)	टिन-मिल्लर एस्टिमोनिंग एलॉय		
		(403)	ग्लास टू मेटल सॉल्स		
		(404)	लॉड-टिन एलॉय रिम/टेबलेट्स/स्टिक		
		(405)	कॉलोयडल प्रोफाईट		
		(406)	कोपोफोन		
		(407)	ई.एन.टी. केवल वायों एनोडे एम्बेडमेंट, सिलिकॉन ग्लोब कोय और कौटिक स्ट्रिंग		
		(408)	पी.बी. मो. जैकेट गैपेट्स		
		(409)	युनिफिंग/बाइकिंग टैप		
		(410)	टाइपेक स्प्रिंग		
		(411)	पी.बी. मो. जैकेट कर्टिंग लिमिटेड बिब नाय- बायन लिनेर क्लॉथ		
		(412)	ह्वेजिंग		
		(413)	लेप फिलम		
		(414)	जिकोनियम ड्रेज		
		(415)	जिकोनियम सेटस		
		(416)	विटिपी ड्रेड डूम एम्बेडमेंट के पार्ट्स		
		(417)	एल्यूमीनियम के केमिस्ट		
		(418)	ग्राटे क्लियर महिन क्लियर		
		(419)	क्लियर महिन या रहिन एबीएस माउन्डिंग कम्पाउण्ड/ पावर/रिजिन		
		(420)	स्क्रोन प्रिटिंग स्प्राहो, डाइज, इमल्सन्स, लेक्कर्स, फिलमस (मिनिटाइजर्स, हाईड्रोजन, केटेमिस्ट्स समेत)		
		(421)	स्क्रोन माउन्टिंग ग्रामिंग		
		(422)	स्क्रोन डिफोटिंग कम्पाउण्ड्स पाउडर		
		(423)	निशेष चिह्निकन वाली स्प्राहो		
		(424)	ग्लाम घूल, क्वार्टेज घूल		

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			(425) लेपिंग व्हीकल्स, लेपिंग वैड्स लैपिंग, फिल्म्स, लेपिंग कंपाउन्ड्स:—			
			(क) डायमण्ड लैपिंग पेंट			
			(ख) पोल्युरेथेन लैपिंग वैड्स			
			(ग) ह्यू स्टील लैपिंग कैरियर्स			
			(घ) पोलिस्टर या प्राप्ति लैपिंग फिल्म्स			
			(ङ) लैपिंग/एनैमिन्ड ग्रेस, पाउडर्स या कम्पाउन्ड्स (एनैम- सीनियम ऑक्साइड, सेरियम ऑक्साइड और गिनिकोन कार्बाईड पाउडर्स, ग्रेस या कंपाउन्ड्स)			
			(426) लाइनर गहिरा माउण्डेड गेल			
			(427) पी बी सी लिफ्टर			
			(428) राइट प्रोटेक्ट नोब			
			(429) स्टील हब रिंग, स्प्रिंग, शटर			
			(430) तार रिवन के आकार में मोटा, 99.99% या अधिक शुद्धता का प्रिपॉर्मे			
टिप्पणी	1	45 एस डब्ल्यू जी के या 45 एस डब्ल्यू जी में अधिक उत्तम इंसुलेटड या इन्वेल्ड कॉपर बायर का आयतन लाइसेंस के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।				
	2.	एडिटिड गहिरा या रहित फिलिकॉन प्राप्ति रजिन्स, प्राप्ति, वानिष, लैक्केन, इन्वेल्डमर्स का आयतन लाइसेंस के मूल्य के 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।				
	3.	निम्नलिखित में से किसी भी एक मद का लागत बीमा भाड़ा मूल्य लाइ- सेंस के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए:—				
		(क) 12 माइक्रोन्स या इससे कम मोटाई की प्लेन प्लास्टिक फिल्म्स (पोलिस्टीरेन किस्मों के अलावा)				
		(ख) प्लेन पोलिस्टीरीन फिल्म्स				
		(ग) एपोकसी/इपोकसाईड रजिन्स, कंपाउन्ड्स या इनकैप्सुलेंट्स				
		(घ) फिल्म्स, शिप्स, हाईनर्स, एक्सीलेरेंट्स और फायर रिटार्डेंट्स				
		(ङ) डायलाइस मेम्ब्रेन (डी ए पी) मुल्डिंग पावर और कंपाउन्ड प्लेन या अन्य एडि- टिज गहिरा या रहित ग्ल्यास फिल्ड।				
		(च) पॉलिप्रोपीलिन मुल्डिंग पावर/प्रिमाइट्स				
		(झ) पोलिग्लफोन मुल्डिंग पावर।				
		(ञ) पी टी ई ई रजिन				
		(झ) फिल्म्स गहिरा या रहित ए वी एस मुल्डिंग कंपाउन्ड पावर, रजिन।				
154.	सेमिकंडक्टर डिवाइस		आयात की वही मद प्रिपॉर्मे में 153 के मदों की गई अनुवर्ति के अनुसार टिप्पणी (1) (2) और (3) के साथ पठित	--	--	40
155.	ट्राइजिट माइक्रोमैटिकल्स		--वही--	--	--	40
156.	रेजिस्टर्स और रेजिस्टीव एरेंज (हीटिंग रेजिस्टर्स के अलावा)		--वही--	--	--	40
157.	पॉटेणोओमीटर्स		--वही--	--	--	40
158.	कैपेसिटर्स और उनके भाग		--वही--	--	--	40
159.	डिप्लेक्शन कंपोनेंट्स		--वही--	--	--	40
160.	लाउडस्पीकर और उनके भाग		--वही--	--	--	40
161.	रिक्विट क्रिस्टल टिप्पणी		--वही--	--	--	40
162.	मिल्वेड या अनामिन्ड डिस्क/ड्राईडिलेक्ट्रिक्स		--वही--	--	--	40
163.	राभी रूफों में मिलिकॉन		--वही--	--	--	40
164.	हार्ड रिजोल्यूशन फोटो मास्क		--वही--	--	--	40
165.	प्रिन्टिड मरफिट बॉर्ड्स		--वही--	--	--	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
166.	वीथ फेस	आयात की वही मूल्य प्रविष्टि सं. 153 के मददे व/या गई अनुमति के अनुसार टिप्पणी, (1) (2) और (3) के साथ पठित	---	---	40
167.	प्रिन्टिड कंपोनेंट्स	---वही---	---	---	40
168.	ट्रांसफार्मर्स, इन्वर्टर और कॉपला	---वही---	---	---	40
169.	माब फिल्टर्स	---वही---	---	---	40
170.	क्रिस्टल	---वही---	---	---	40
171.	वैक्यूम इन्टरपटर ट्यूब्स	---वही---	---	---	40
172.	सेलेनियम रेसिस्टोर्स	---वही---	---	---	40
173.	एन्ड ग्रुपवा फॉर्मड एल्युमीनियम फायल	---वही---	---	---	40
174.	इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड इन्डियम	---वही---	---	---	40
175.	फेराइट्स	---वही---	---	---	40
176.	कार्ड एलायज पर्मानेंट मैग्नेट्स	---वही---	---	---	40
177.	गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स	---वही---	---	---	40
178.	टेप डेक मेकेनिज्म	---वही---	---	---	40
179.	मेग्नेटिक ड्रैड्स	---वही---	---	---	40
180.	1.5 वोल्टम तक और 5.0 वाट्स रेटिंग से अधिक हो मो मिनीमोटर्स	---वही---	---	---	40
181.	कनेक्टर	---वही---	---	---	40
182.	ग्लेज	---वही---	---	---	40
183.	स्विचज	---वही---	---	---	40
184.	इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हेतु लॉड वायर	---वही---	---	---	40
185.	पिजो-इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स	---वही---	---	---	40
186.	ट्रांसड्यूसर्स	---वही---	---	---	40
187.	कैपेसिटर्स, कैपेसिट पार्स	---वही---	---	---	40
188.	माइक्रोफोन्स	---वही---	---	---	40
189.	डिले लाइन्स	---वही---	---	---	40
190.	सॉलर सेल्स/मोड्यूल	---वही---	---	---	40
191.	ट्रांजिस्टर ड्रैड्स	---वही---	---	---	40
192.	सेटल सेल्स के लिए ग्लास	---वही---	---	---	40
193.	मेग्नेटिक टेप	---वही---	---	---	40
194.	कॉपर कनेड लेमिनेट्स के लिए इलेक्ट्रो इम्प्रिंटेड कॉपर फाइल	---वही---	---	---	40
195.	सिरेमिक सन्सट्रेटर्स	---वही---	---	---	40
196.	सी. आर. टी./टी. बी. ग्लास यन्त्र/जेल्स	---वही---	---	---	40
197.	इलेक्ट्रोलाइट्स/इलेक्ट्रॉन गैस पार्स	---वही---	---	---	40
198.	कैपेसिटर्स ग्रेड सेटोलाइज्ड प्लास्टिक फिल	---वही---	---	---	40
199.	अलुमिनेटोलाइज्ड/मिटालाइज्ड सिरेमिक रॉड्स	---वही---	---	---	40
200.	इन्वर्टर और सिन्क्रोप्स	---वही---	---	---	40
201.	हॉट मिक्स	---वही---	---	---	40
202.	टी.बी.ट्यूब्स	---वही---	---	---	40
203.	टेलीकोपिक एंटेना	---वही---	---	---	40
204.	फ्लोरो-डिस्क/डिस्क/ट्यूब और उसकी भाग	---वही---	---	---	40
205.	ड्रैड बर्न लिफ डिस्क	---वही---	---	---	90
206.	पी.टी.एफ.ई. इम्पुल्सिव वायर केबल्स	---वही---	---	---	40
207.	नारट रमिटिंग रायड्स, लैंग्स और डिस्के	---वही---	---	---	40
208.	थिक ग्रुप काटिंग ग्लास	---वही---	---	---	40
209.	कॉपर कनेड लेमिनेट्स	---वही---	---	---	40
210.	विशेष ड्रैड ड्रम एसेम्बल	---वही---	---	---	40
211.	रोड स्विचेज/रोड ग्लेज	---वही---	---	---	40



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
212.	मोनोक्रोन मॉनिटर 14 "सी जी ए/एम जी ए	(क) हार्ड बोर्डेज सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स (ख) ट्रांजिस्टर्स स्थान सिगनल— (ग) ग्राइ सी एस (घ) ड्राइवर्स (ङ) हार्ड पावर रेजिस्टर्स (च) रेजिस्टर्स (छ) कैपेसिटर्स (ज) इंडक्टर (झ) फ्लाइटबैक ट्रांसफॉर्मर (ञ) सी सी बी (ट) डिप्लेक्शन योक (ठ) प्लास्टिक कैबिनेट हाऊसिंग पैनेल सहित (ड) सेट ऑफ मेटल हाईबैण्डर (ढ) केबल कनेक्टर सेट (ण) सी थार टी 14 "मोनोक्रोन (न) सी थार टी फिनेल कनेक्टर (प) ऑन/ऑफ स्विच (द) हीट सिकस (ध) स्क्रिब, नट्स और बोल्ट्स (न) स्प्रिंग्स (प) प्लास्टिक स्विचेजेस बेस (फ) रबर लेग्स (ब) मेन्स कोर्ड (भ) फ्यूज क्लैम्पस (म) फ्यूजज (च) थर्मोकॉल पैकिंग (सेट) (क) (क) स्पार्क गैस (क) (ख) पल्स ट्रांसफॉर्मर्स (क) (ग) प्रिसेट्स और पोटर	—	—	25
213	मोनोक्रोन मॉनिटर 14 "बी जी ए	(क) हार्ड बोर्डेज सिलिकॉन (ख) ट्रांजिस्टर्स स्थान सिगनल (ग) ग्राइ सी (घ) ड्राइवर्स (ङ) हार्ड पावर रेजिस्टर्स (च) रेजिस्टर्स (छ) कैपेसिटर्स (ज) फ्लाइटबैक ट्रांसफॉर्मर (झ) पल्स ट्रांसफॉर्मर्स (ञ) कैपेसिटर्स (ट) पी सी बी (ठ) डिप्लेक्शन योक (ठ) प्लास्टिक कैबिनेट हाऊसिंग पैनेल सहित (ड) सेट ऑफ मेटल हाईबैण्डर (ण) केबल कनेक्टर सेट (न) सी थार टी 14 "मोनोक्रोन	—	—	26

1	2	3	4	5	6
		(य) सी ग्रा. टी फिमेल कनेक्टर (द) ऑन/ऑफ स्विच (घ) हीट सिक (म) स्क्रोव नट्स और बोल्ट्स (सेट) (प) निम्नगत (फ) प्लास्टिक स्विचेल बेस (ब) रबर लेम्प (भ) मेंस कोड (स) फ्यूज ब्लैम्प (य) फ्यूज क. क. थर्मोकोल क. ख. स्पार्क कैप क. ग. प्रिसेट्स एंड पोट्स क. घ. थर्मिस्टर			
214.	पी सी/एक्स टी	(क) प्रिंट सर्किट बोर्ड (ख) आई सी एम पी सी/एक्स टी (सी जी ए) (ग) आई सी एम पी सी/ए टी (सी जी ए) (घ) कैपेसिटर्स (ङ) रेजिस्टर या रेजिस्टर एरे (च) कनेक्टर्स (छ) डायोड्स (ज) ट्रांजिस्टर्स (झ) स्विचज (ब) पिजो क्राइस्टल ऑसिलेटर (ट) बैटरी (ठ) प्रेस्टेड मेटल कंपोनेंट्स (ड) हाई टेंसिल नट बोल्ट (ढ) पी सी/एक्स टी के लिए 8.088 प्रोसेसर (ण) पी सी/एक्स टी के लिए 8087 को-प्रोसेसर (त) मेमिक 8(256 के) (थ) फ्लोपी डिस्क ड्राइव 360 के बी/1.2 एम बी (द) डोट मैट्रिक्स प्रिटर (ध) विन्नेस्टर डिस्क ड्राइव (न) कार्टिज टेप ड्राइव (प) ग्राह/एफ और एम/डब्ल्यू समेत स्कैनर (फ) स्ट्रीमर टेप ड्राइव (ब) लेसर प्रिटर (एच पी) (भ) माऊस (स) प्लोट्टर	—	—	25
215.	पी सी/ए टी	(क) प्रिंट सर्किट बोर्ड (ख) इंटिग्रेट सर्किट्स	—	—	26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ग) काइस्टल्स और ओसिलेटर्स (घ) आई सी सीकेट्स प्रिटर (ङ) कनेक्टर्स (च) हैडर कनेक्टर्स (छ) जम्पर कनेक्टर्स (ज) डायोड्स जेनेर डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स (झ) कैपिटर्स (ञ) रेजिस्टर्स और रेजिस्टर्स नेट वर्क्स (ट) इलेक्ट्रो मेग्नेटिक डिवाइसेज (इंडक्टर फेरिट धीइस बजर्स डिने लाइन भावि) (ठ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल कंपोनेन्ट्स (डी आई पी स्विचज भादि) (ड) बैटरी (ढ) वीयोम लेम्स (ण) माइक्रोप्रोसेसर (त) को-प्रोसेसर (थ) मेमोरी (द) फ्लॉपी डिस्क ड्राइव (ध) फोन बेजेष सहित केबिनेट (न) एस एम पी एम (प) विषेस्टम डिस्क ड्राइव (फ) माऊस (ब) मॉनिटर (भ) कार्टिज टप्स ड्राइव (म) डोट मैट्रिक्स प्रिटर (य) केबल्स (क) (क) को-बोर्ड			
216.	सीमार टी डाटा डिस्प्ले मॉनिटरस (कलर सी जी ए)	(क) हाईवोल्टेज मिनिमॉन ट्रांजिस्टर (ख) ट्रांजिस्टर हाई फ्रीक्वेंसी (ग) आई सी (घ) डायोड्स (ङ) हाई पावर रेजिस्टर्स (च) रेजिस्टर्स (छ) एच बी कैपेसिटर्स (ज) इंडक्टर (झ) ट्रांसफॉर्मर हाई बोल्डज (ञ) ट्रांसफॉर्मर (ट) पी सी डी (ठ) पिक्चर ट्यूब (ड) योक (ढ) प्लास्टिक केबिनेट (ण) मेटल हाऊसिंग सेट (त) केबल कनेक्टर सेट (थ) सी डार टी बैक फिक्स कनेक्टर (द) स्पार्क गैप (ध) ऑन/ऑफ स्विच	--	—	25

1	2	3	4	5	6
	(न) एल ई डी (प) साइन फिल्टर (फ) गट/बोल्ड				
217.	80286 मवर बोर्ड	(क) प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड (ख) इंटिग्रेटेड सर्किट (ग) क्रिस्टल (घ) धसिलेटर (ङ) ग्राईसीसी किरटस (च) कनेक्टर्स :— (i) कनेक्टर्स, बर्ज स्टॉक (ii) जम्पर, पलगस (छ) छापीइस जेनर डाबोर्स, ट्रांजिस्टर्स (ज) कैपेसिटर्स (टेस्टालम, इलेक्ट्रोसिलिटिक, मल्टीलेयर, सीरे- मीक मोनो, रेडियल, एक्सीयल डिस्क आदि) (झ) रेसिस्टर्स (रेसिस्टर्स, रेसिस्टर्स नेटवर्क आदि) (ट) इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसिस इंडक्टर्स फौराइट बीजस, बज्जर्स डीसिलाइनस आदि) (ठ) इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेटस (डीआरपी स्विचस आदि), (ड) बैटरीज (एनआईसी-सीएडी, सीआर्जेबल) (ड) बीआईओडस (ण) सीपीयू; (1) 80286 मवर बोर्ड ग्राईसी 80286 के लिए सीपीयू) (2) 80386 एसएस मवर बोर्ड आई सी 80386 एस एस के लिए सीपीयू (3) 80386 डीएस मवर बोर्ड आई सी 80386 डीएस के लिए सीपीयू (4) 80486 एस एस मवर बोर्ड आई सी 80486 एस एस के लिए सीपीयू (5) 80486 डीएस मवर बोर्ड आई सी 80486 डीएस के लिए सीपीयू	—	—	25
218.	80386 एस एस मवर बोर्ड	वही मर्वे जो प्रविष्टि सं. 217 के सामने आयात के लिए अनुमेष है।	—	—	25
219.	80386 डी एस मवर बोर्ड	—वही—	—	—	25
220.	80486 एस एस मवर बोर्ड	—वही—	—	—	25
221.	80486 डी एस मवर बोर्ड	—वही—	—	—	25
222.	डाट मैट्रीक्स प्रिंटर्स 9 पिक्स/ बायर 132 कालम)	(क) आपरेशन पैनलशीट कन्ट्रोल स्विच कीटाय (ग) मायक्रो स्विच (घ) लेड (पीन) (ङ) लेंड (रेड) (च) स्विचस (एसार्टिड) (छ) पलस ट्रोसकामंस (ज) कैपेसिटर्स (झ) कैपेसिटर्स (230, 240 पी) (ट) ओईसी (ठ) पीसीसी (ड) टॉजिस्टर्स (एसोडिड)	—	—	25

1	2	3	4	5	6
		(ड) ट्रांसिस्टर्स (एमोरटिड)			
		(ण) ऑनर डायोस (एमोरटिड)			
		(त) डायोड्स (एमोरटिड)			
		(थ) डायोड एरेज (एमोरटिड)			
		(द) थ्रिज रेक्टिफायर डायोस (एमोरटिड)			
		(ध) सीरेमिक रीसिनेटर			
		(न) ग्लास ट्रांसफार्मर्स (एमोरटिड)			
		(ध) फ्लुओरोस्कोप			
		(फ) वज्र			
		(ब) फोटो सेमर			
		(भ) लेब्टमोटर			
		(म) बेल ग्राम् स्ट्रीम (लेपट)			
		(य) बेल लीवर स्विच			
		(र) बेल ग्राम् स्प्रिंग (राइट)			
		(क)(का) पेफर एंड			
		(क)(ख) पेफर एंड सेन्सरबेकट			
		(क)(ग) पेफर एंड सेमर स्प्रिंग			
		(क)(घ) पेफर सेस लीवर			
		(क)(ङ) बेल लीवर स्प्रिंग			
		(क)(च) रोलर स्प्रिंग			
		(क)(छ) प्रिंट हेड			
		(क)(ज) इंडिकेटी प्लेट			
		(क)(झ) कैरियर ड्राइव मोटर्स			
		(क)(ट) कैरियर ड्राइव बेस्ट			
		(क)(ठ) कैरियर जर्नल			
		(क)(ड) ड्रिक्लेक्टर टेसल स्प्रिंग			
		(क)(ण) ड्रिक्लेक्टर टेसल स्प्रिंग			
		(क)(त) कोल्ट घाट डोर स्प्रिंग			
		(क)(थ) एल सोमपेरेनल मेन रॉम			
		(क)(द) डिप स्विच			
		(क)(ध) कनेक्टर			
		(क)(न) ट्रेक्टर यूनिट			
		(क)(प) टॉप कवर			
		(क)(फ) गोयज कवर			
		(क)(ब) मेन कवर			
		(क)(भ) घोटम पेन			
243.	ग्राइंडिंग डमिन्स	(क) सी घा टी ट्यूब			
		(ख) योक			
		(ग) एफ बी टी			
		(घ) क्रिस्टल			
		(ङ) कनेक्टर			
		(च) पर्सिडो			
		(छ) ट्रांसिस्टर्स			
		(ज) वज्र			
		(झ) विन कर्पस			
		(ट) बिडय कॉयल			

1

2

3

4

5

6

- (ठ) ग्राईसो बेस
- (ड) डायोडस
- (ड) रेजिस्टर्स
- (ण) कैपेसिटर्स
  - (i) सिरेमिक
  - (ii) टैटालम
  - (iii) एलेक्ट्रोप्लेटिक
  - (iv) एम पोल
  - (v) पीपीओ
- (ब) ग्राईसी
- (प) सीमरटो सॉफ्ट
- (फ) मेकेनिज्म के साथ की टाप (प्रति सैट)
- (ब) स्विच प्रति नैट
- (भ) बोर्ड कैबिनेट
- (म) प्लास्टिक कैबिनेट
  - (1 सैट)

## 224. यूनिक्स टर्मिनल

- (य) चैसिस (1 सैट)
- (र) स्विचिज
- (क) सीमरटो ह्यूब
- (ख) यॉक ह
- (ग) एक बी टी
- (घ) क्रिस्टलर्स
- (ङ) कनेक्टर्स
- (ज) पी. सी. बी.
- (छ) ट्रांजिसटर्स
- (झ) स्मॉल
- (झ) लिन कायल
- (ट) विद्युत कॉयल
- (ठ) ग्राईसो बेस
- (ड) डायोडस
- (ड) ट्रिमपोट
- (ण) हार्डवेयर
- (त) ई कोर्स
- (थ) रेसिस्टर्स
- (द) कैपेसिटर्स
  - सिरेमिक
  - टैटालम
  - एलेक्ट्रोप्लेटिक
- (ध) ग्राईसी
- (न) प्लास्टिक कैबिनेट

## 225 प्लापि डिस्कट्राइव 5.25 इंच (क) ड्यूल-इन कंट्रोलर सहित स्पिन्डल मोटर

- (ख) कनेक्टर हार्डवेयर
- (ग) कनेक्टर क्रिप
- (घ) मल्टीकोर सीलिब्रिड
- (ङ) क्रिस्टल
- (ज) मिनिमिअर इलेक्ट्रोप्लेटिक कैपेसिटर्स
- (छ) कोटो ट्रांसमिटर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(ज) कौराइट बार			
		(झ) मैग्नेटिक हैड			
		(ञ) स्टेपर मोटर			
		(ट) स्टील बेल्ट			
		(ड) बेयरिंग			
		(ण) ग्रीड/क्वैर			
		(ह) हीट/थक पी वी सी इन्सुलेशन			
		(ण) कनेक्टर			
		(त) कनेक्टर ब्लेम्प			
		(थ) इंडक्टेंस कॉपल			
		(द) इटेप्रेटिड सर्किट			
		(प) ट्रांजिस्टर-सरफेस माउण्टेड टाइप			
		(न) सिरेमिक थिप कैपेसिटर्स			
		(प) थिप रेसिस्टर			
		(फ) लाइट एमिटिंग डायोड-डिफ्यूज्ड/इन्फ्रारेड			
		(ब) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट			
		(भ) प्रेसड मेटल कंपोनेंट			
		(म) माउण्टेड प्लास्टिक पार्ट्स			
		(य) स्पेशल स्प्रिंग			
		(क)क स्पेशल स्कू-टैपराइट, पी एच हैड आदि			
		(क)ख प्रिंटेड सर्किट बोर्ड			
		(क) ग गाइड बार/गाफ्ट/टण्ड पार्ट्स			
		(क) ब सेंसर्स			
		(क) ड थोटिंग प्लग			
		(क) च एडजुस्टिव इन्पुट्स बेसड/यू वी क्यूरिंग टाइप/इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड			
		(क) छ 2 एम एम मोटाई तक का जंगवारोधी इस्पात			
		(क) ज कैलिब्रेटिंग डिस्क			
		(क) झ क्लीनिंग डिस्क			
226	फ्लोपि डिस्क ड्राइव 3.5 इंच	(क) ब्यूट-इन-कंट्रोलर			
		सहित/स्पडल मोटर			
		(क) कनेक्टर हार्डवेयर			
		(ग) कनेक्टर क्रिम्प			
		(घ) क्रिस्टल			
		(ङ) मिनिमियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैपेसिटर्स			
		(च) फोटोड्रांजिस्टर			
		(छ) फेराइट बार			
		(ज) मैग्नेटिक हैड			
		(झ) स्टेपर मोटर			
		(ञ) ग्रीड/क्वैर			
		(ट) कनेक्टर			
		(ठ) इंडक्टेंस कायल			
		(ड) इटेप्रेटिड सर्किट			
		(ड) इटेप्रेटिड इन्वर्टर			
		(ण) ट्रांजिस्टर सरफेस माउण्टेड टाइप			
		(न) सिरेमिक थिप कैपेसिटर्स			
		(त) क्लिप रेसिस्टर			
		(थ) लाइट एमिटिंग डायोड डिफ्यूज्ड/इन्फ्रारेड			
		(द) फ्लेक्सिबल प्रिंटेड सर्किट			
		(प) प्रेसड मेटल कंपोनेंट			
		(न) मोल्डिड प्लास्टिक पार्ट्स			
		(प) स्पेशल स्प्रिंग			
		(फ) स्पेशल स्कू-टैपराइट, पीएच हैड आदि			

1	2	3	4	5	6
		(अ) प्रिटिङ सॉफ्ट बोर्ड (अ) ग्राहक बार/आपट/टर्नड पार्टस (अ) सैसमे (अ) गोटिंग प्लग (अ) (क) पिक्ट बेयरिंग (अ) (ख) बाईकास्ट कॉन्स्टिंग (अ) (ग) बेजल (अ) (घ) स्लाईडर (अ) (ङ) होल्डर (अ) (च) पुमा बटन (अ) बैल (अ) (ज) शटर/लीवर (अ) (झ) फ्लेटिंग वेम (अ) सरकिपलस (अ) (ट) रोलर (अ) (ठ) टेम्पर (अ) (ड) कैरिज बेम (अ) (ड) हेड ग्राम (अ) (ण) बॉल (अ) (न) स्ट्रेट हेडर (अ) (ध) बैरियेबल रिसिस्टर (अ) (ढ) एडुसिब एक्सपान्सिब बेस्ड यूवी, क्यूविंग टाउप/इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव (अ) (ध) 2 एमएम मोटाई तक जंगल गेछ इस्पात (अ) (न) केलिब्रेशन स्क (अ) (प) क्लीनिंग डिस्क (अ) (फ) माइक्रो स्विच (अ) सेमिकण्डक्टर डिवाइसिंग— अर्थात् ट्रांजिस्टर, त्रिज रेक्टिफायर्स, थ्राईमी, माइक्रो सर्किट्स और थर्मिस्टर्स/वैरिस्टर्स (अ) इलेक्ट्रानिकी कंपोनेंट अर्थात् रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, फोटोस, कॉन्डंस, (अ) लाउड स्पीकर्स, ब्राइवर यूनिट्स, यूनिट होर्नस और होर्न स्पीकर्स । (अ) ओसिलेटर, फ्राक्वेंसी, पोटेंशियर्स, प्रिसेट्स कंप्यू जज, क्यूज होल्डर्स टर्मिनल्स, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फिल्टर्स, डिप्लेक्शन, बजर्ग फोरेट्स, फेराइट मैग्नेट्स (अ) इन्डुलेटिड बायर्स और कैपल्स अर्थात् पावर कार्बंस, कने- क्टर्स साकेट्स और उसके पुर्जे । (अ) पीसीबी (पायलेटिड/घनपायलेटिड) (अ) सीआरटीज, डिप्लेक्शन कपानेड्स, ईएचटी और प्रोजेक्शन सेसेज । (अ) यांत्रिक पुर्जे/असेम्बलियां अर्थात् घातु/प्लारिस्टक/फ्रीक्वेंटिड बुहेन माउल्लेब पुर्जे, हीटसिक्स, रबड पार्ट्स बुहेन, प्ला- स्टिक क्विनेट और एंटीना (अ) सेक्टोमेकैनिक्ल पुर्जे अर्थात् रिगिज, स्विचज, कालेनाम- इस और कनेक्टर्स । क्वायल्स, इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिग्स, लैमिनेशन्स इन्डुलेटिड कापर सेल्फ सोल्डरिंग थ्राईडिंग बायर्स, बाधिया, इन्डु- लेटिड टेप, एम यू सेटल नैमिनेशन और एमयू सेटल हाउसिक्स । (अ) मेगर्स, ट्रांसज्यूगर्स, माइक्रोहोन और काटिग्रेज फोटोकूपलर्स । (अ) रसायन अर्थात् डायोसीरेजिम्स/हाइड्रोनर, सोल्डर बामे, सोल्डर बायर्स, क्लक्क, थिस्कर, स्त्रीन नलाय और स्त्रीन प्रिटिंग स्थाही । (अ) टनमें—इलेक्ट्रानिक और या यांत्रिक			
227.	कलरटसबी (उनके सीकेडी/ एकेडी सहित)				30



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
228	14" प्रियम-प्रवैत टेलीविजन (उनके सीकेडी/एस के एसकेडी/सहित)	वही मर्जो प्रविष्टि सं 227	—	—	40
229.	20" प्रियम-प्रवैत टेलीविजन (उनके सीकेडी/एसकेडी सहित)	—वही—	—	—	40
230.	प्रोजेक्शन टीवी (उनके सीकेडी/एस के डी सहित)	—वही—	—	—	40
231.	बीसीप्रार (उनके सीकेडी/एस के डी सहित)	<p>(क) सेमीकंडक्टर रिवासेज ग्र्यान्ट ट्रांजिस्टर्स डायोड्स त्रिज रेक्टिफायर्स प्राईमीज माइक्रो सर्किट्स और थामिस्टर्स/वेरिस्टर्स।</p> <p>(ख) इलेक्ट्रॉनिक संघटक ग्र्यान्ट रेजिस्टर्स कैपेसिटर्स, इंडक्टर, थोमस और कापल्स।</p> <p>(ग) लाउडस्पीकर, ड्राइवर यूनिट्स यूनिट हार्न और हार्न स्पीकर।</p> <p>(घ) ट्रांसिस्तेटर, क्रिस्टल्स पोटेंशियोमिटर्स, प्रिमेट्स फ्यूज, फ्यूज होल्डर्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फिल्टर्स, डिफे लाइन्स, बजर्स, फेराइट्स और फेराइट मेग्नेट्स।</p> <p>(ङ) इन्ड्युलेटिड वायर्स और केबल्स ग्र्यान्ट पावर कार्बन्स, कन्-क्टर्स, साकेट्स और उनके पुर्जे।</p> <p>(च) पीसीबी (प्रायुलेटिड/ग्रनपायुलेटिड)।</p> <p>(छ) एलईडी, एलसीडी सहित डिस्प्लेज।</p> <p>(ज) यांत्रिक पुर्जे/असेम्बलियां ग्र्यान्ट मेटल/प्लास्टिक फ्रैक्चिकेटिड, बुडन माउल्टेड पुर्जे, ह्विस्टिक्स, रबर पार्ट्स, उड्डेन प्लास्टिक कैबिनेट और एंटीना।</p> <p>(झ) इलेक्ट्रोमैकेनिकल पुर्जे ग्र्यान्ट रिनेज, स्विचेज, अमोलेनायड्स, माइक्रोफोन्स टेपेड्स मेकेनिज्म और उनके पुर्जे, मेग्नेटिक हेड्स।</p> <p>क्वायल्स, इलेक्ट्रिकल स्टैंडिन्स, लैमिनेशन, इन्ड्युलेटिड कापर, वाइरिंग वायर्स, इन्ड्युलेटिड सेल्फ वाइरिंग सेल्फ सोल्डरिंग वाइरिंग वायर्स, वाइरिंग, इन्ड्युलेटिड टेप्स, एमयू लैमिनेशन्स और एम यू मेटल हाउसिंग।</p> <p>(ट) सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स और माइक्रोफोन कार्टिजेज।</p> <p>(ठ) रसायन ग्र्यान्ट इपाक्सी रेजिन्स/ग्लास रीनोल्डर्स, सोल्डर बायर्स, सोल्डर वायर्स, पलक्स, थिअर, स्कीन क्लैच और स्कीन प्रिंटिंग म्याशी।</p>	—	—	40
232.	बी सी पी (एसके सीकेडी/एसकेडी सहित)	वही मर्जो प्रविष्टि सं. 313 के मदद आयात मर्जों आयात के लिए अनुमति है।			40
233	टेपरिकार्डर (उनके सीकेडी/एस के डी सहित)	<p>(क) सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, त्रिज रेक्टिफायर्स, प्राईमी, माइक्रो सर्किट्स थामिस्टर्स/वेरिस्टर्स।</p> <p>(ख) इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स जैसे रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर, थोमस और कापल्स।</p> <p>(ग) लाउड स्पीकर्स, ड्राइवर्स यूनिट्स, यूनिट हार्न और हार्न स्पीकर्स,</p> <p>(घ) ओमसिलेटर, क्राइस्टल्स, पोटेंशियोमिटर्स, प्रिमेट्स, फ्यूज, फ्यूज होल्डर्स, टर्मिनल्स, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फिल्टर्स, डिफे लाइन्स, बजर्स, फेराइट्स, फेराइट मेग्नेट्स।</p> <p>(ङ) इन्ड्युलेटिड वायर्स और केबल्स ग्रैने पावर कार्बन्स, कन्-क्टर्स, साकेट्स और उनके भाग।</p> <p>(च) पीसीबी (प्रायुलेटिड/ग्रनपायुलेटिड)</p> <p>(छ) एलईडी, एलसीडी सहित डिस्प्लेज।</p> <p>(ज) मेकेनिकल पार्ट्स/असेम्बलियां जैसे मेटल/प्लास्टिक/फ्रैक्चिकेटिड, बुडन, मूल्ड पार्ट्स, ह्विस्टिक्स, रबर पार्ट्स, प्लास्टिक कैबिनेट्स और एंटीना।</p>	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(अ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल पार्ट्स जैसे रिसेज, स्विचज, सोलेनाय-ड्य माइक्रोफोन्स और मेग्नेटिक ड्रैम्स । ट्रांसफार्मर्स, कॉयल्स, इलेक्ट्रिकल स्टैमिंग, लेमिनेशन्स इंसुलेटेड कॉपर विडिंग वायरर्स, इंसुलेटेड सेल्फ बोर्डिंग, सेल्फ सोल्डरिंग विडिंग, वायरर्स, बोल्बिन्स, इंसुलेटेड टेप्स, एमयू मेटल हाउसिंग्स सहित ।				
	(ट) सेंसरस ट्रांसड्यूसर्स, माइक्रोफोन कार्टिजज ।				
	(ठ) केमिकल्स जैसे एपोक्सी रेजिन्स/हार्डनर सोल्डर बार्स, सोल्डर, वायरर्स फ्लक्स, थ्रूवर स्क्रीन क्लोव और स्ट्रिज प्रिंटिंग इंकस ।				
234.	मल्टिचैनल टन्डर (एसके सीके डी/एसकेडी सहित)	प्रसिद्धि सं. 233 के अन्तर्गत सभी मदें	---	---	40
235.	रेडियोज (उसके सी सीकेडी/एसके डी सहित)	---वही---	---	---	40
236.	टू-इन-वन (रेडियो-सही-टेपरिकाइंडर)	---वही---	---	---	40
237.	पीए सिस्टम्स (उसके सीकेडी/एसकेडी सहित)	(क) सेमिकंडक्टर डिवाइसेज जैसे ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, बिज रेक्टिफायर्स, आई सी, माइक्रोमिक्स, थर्मिस्टर्स/वेरिस्टर, एलईडी थर्मिस्टर्स, एलईडी डिस्प्लेज, एल ई डी एंटेज । (ख) इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर्स, सर्किट प्रोटेक्टर, सर्किट ब्रेकर्स और कॉपर क्लेड लेमिनेट्स । (ग) लाऊड स्पीकर्स, ड्राईवर युनिट्स, हार्न स्पीकर्स, पिजो सिरेमिक, ट्रांसड्यूसर्स, एम्प्लिफायर्स, केप्टन प्लास्टिक फिल्म/नोमेक्स पेपर/पेपर/प्लास्टिक कोम्स, डेम्पर्स, स्पाईडर्स डोम्स, बस्ट कैप्स, बार्डसकायॉल सहित या सहित डिजिटोफोन्स क्राफ्ट/टिस्सू पेपर, हीट शिन्कोनल पीवीसी र्ब विंग और लिट्ज वायर/कनैक्टिंग वायर । रहित डिजिटोफोन्स, क्राफ्ट/टिस्सू पर, हीट थिन्कोनल पीवीसी थ्रीचिंग और लिट्ज वायर/कनैक्टिंग वायर । (घ) पोटेंशमीटर्स, प्रिसेट्स, ट्रिम्पर्स, फ्यूज, फ्यूज होटबर्म्, टर्मिनल, टर्मिनल स्ट्रिप्स, फेराईट, मेग्नेट और एलिको मेग्नेट सहित पिराईट । (ङ) इंसुलेटेड वायरर्स और केबल्स जैसे पावर काब्ल्स, को एक्सल केबल्स और बिबन केबल्स । (च) मेकेनिकल पार्ट्स/एसेम्बलीज जैसे मेटल/प्लास्टिक/फैब्रिकेटड, बुडन प्लास्टिक कैबिनेट्स और हार्डवेयर और मेटल/प्लास्टिक लेबल्स, पैकिंग मैटेरियल्स । (छ) इलेक्ट्रोमेकेनिकल भाइड्स जैसे रिसेज, स्विचज, ऑडियो टेप डेक, मेकेनिज्म और उसके भाग, मेग्नेटिक ड्रैम्स मोटर्स, कनक्टर, साकेट्स और सेल ट्रेज । (ज) ट्रांसफार्मर्स, कायम्स इलेक्ट्रिकल स्टैमिंगम्स, लेमिनेशन्स, सेल्फ बोर्डिंग, सेल्फ सोल्डरिंग, इंसुलेटेड या इन्वेमलड कॉपर वायर, बोल्बिन्स, इंसुलेटिंग टेप्स नुमेटल लेमिनेशन्स और नुमेटल हाउसिंग । (झ) कंज्यूमेबल्स जैसे क्लीनिंग केमिकल्स एड्हेसिव इपोक्सी रेजिन्स/हार्डनर्स, सोल्डर, बार्स, सोल्डर वायर और स्क्रीन प्रिंटिंग इंकस । (ञ) माइक्रोफोन्स और उसके भाग, माइक्रोफोन कार्टिजज, ट्रांसड्यूसर्स, फोम विड शिल्ड, माइक्रोफोन होल्डर, माइक्रोफोन ग्रिल्स, फ्लेक्सिबल शाफ्ट, माइक्रोफोन स्टैण्डस और उसके भाग, माइक्रोफोन के लिए बैटरी के सेल । (ट) पीसी (पोपुलेटड/अनपोपुलेटड) ।	---	---	40

**MINISTRY OF COMMERCE**  
**PUBLIC NOTICE No. 73 (PN)/92-93**

New Delhi, the 4th November, 1992

**Subject : EXPORT AND IMPORT POLICY 1992-97**

F.No. 6/36/92-EPC.—Attention is invited to the standard Input Output and Value Addition Norms published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 2-ITC(PN)/92-97 dated 31-3-92.

2. It is hereby notified that the standard input output norms covered by Entry Nos. 1 to 152 under the heading "ELECTRONICS" shall be applicable only to the quantity based licences issued under the Duty Exemption Scheme.

3. In the statement of standard input output value addition norms and sensitive items under the heading "ELECTRONICS", after the existing Entry No. 152, new Entry Nos. 153 to 237 as contained in Annexure to his Public Notice shall be added. These new input output norms shall apply for issue of value based advance licences only.

4. Attention is also invited to paragraph 128 of the Handbook of Procedures 1992-97 relating to regularisation of default. Notwithstanding the provisions contained in the said paragraph 128, the regularisation of default in respect of licences to be issued against Entry Nos. 153 to 237 under the heading "ELECTRONICS" shall be made in the manner indicated below :

- (i) The national value of the imports that corresponds to be actual value of the exports achieved shall first be calculated in the light of the prescribed value addition norms.
- (ii) On the national value of the excess imports, i.e. the difference between the CIF value of the actual imports made and the national value of imports calculated under (i) above, the exporter shall be liable to pay customs duty at the rate of 110% together with interest at the rate of 24% per annum from the date of the first import till the date of the payment of the customs duty.
- (iii) On the shortfall in the export obligation, i.e. the difference between the export obligation that ought to have been fulfilled in terms of the licence and the FOB value of exports actually achieved, the exporter shall pay a penalty to the licensing authority equivalent to the shortfall in the export obligation multiplied by the prevailing exchange rate.

The calculation of the customs duty and the penalty payable in the case of a default is illustrated in the example below :

**Facts**

Actual imports made under the licence	:US \$ 100
Value addition norms prescribed	:50%
Export obligation to be achieved under the licence	:US \$ 150
Actual exports made	:US \$ 120
Shortfall in export obligation	:US \$ 30

**Calculation**

National value of the imports that corresponds to US \$ 120 of the value of exports actually achieved at 50% value addition : US \$ 80  
 Excess imports made, i.e. the difference between the actual value of the imports made and the national value of imports :US \$ 20

Customs duty payable :110% on US \$ 20 multiplied by the prevailing exchange rate plus interest at 24% per annum.

Penalty payable to the licensing authority on the shortfall in Export obligation :US \$ 30 multiplied by the prevailing exchange rate.

(iv) The payment of the duties mentioned above for regularisation shall be deposited within 30 days of the demand raised and shall be without prejudice to any other action that may be initiated by the customs authorities under the Customs Act, 1962 or by the competent authority under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992.

(v) The provisions of paragraphs 128 and 129 of the Hand-Book of Procedures, 1992—97 shall not be applicable in these cases.

5. This issues in pubic interest.

D.R. MEHTA, Dir. Gen. of Foreign Trade

#### ANNEXURE

Annexure to Public Notice No. 73/(PN)/92—97 dated the 4th November, 1992.

Sl. Item of Export No.	Item of Import	Qty. of Export	Qty. allowed for Import	Value %age to value Licences.	Addition Application based
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
153 Electronic valves and tubes including CRT, TV Picture Tubes and monitors	(1) Self bonding/Self soldering insulated or enamelled copper wire. (2) Polariser sheets (3) Glass plates having transmission 85% and above (4) Electron Phosphor (5) Liquid Crystal Material (6) Barium Titanate based cera - mic compositions (7) Germanium Dioxide (8) Gamma Ferric Oxide (9) Gallium Arsenide phosphide (10) Gallium Phosphide (11) Gallium Phosphide in the form of discs, wafers or similar forms (12) Depants or Doping Sources in all forms and with or without precious metal constituents (13) High Resolution photo plates (14) Photomask Substrates, (15) Photo resist and associated thinners or/and developers (16) Photospin Glass (17) Resist Stripper (18) Acetic Acid, MOS Grade (19) Hydrofluoric Acid, MOS grade (20) Nitric Acid, MOS grade (21) Phosphoric Acid, MOS grade (22) Sulphuric Acid, MOS grade (23) Hydrochloride Acid, MOS grade (24) Ammonium Fluroide, MOS Grade.	—	—	40	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(25) Ammonium Hydroxide, MOS Grade			
		(26) Acetone, MOS Grade			
		(27) Butyl Acetate, MOS Grade			
		(28) Methanol, MOS Grade			
		(29) Toluene, MOS Grade			
		(30) Propanol, MOS Grade			
		(31) Xylenes MOS Grade			
		(32) Chloroethylene, MOS Grade			
		(33) Buffered Exide Etchant, MOS Grade			
		(34) Hydrogen Peroxide (Unstabilised), MOS Grade			
		(35) Potassium Hydroxide Solution, MOS Grade			
		(36) Crystal, MOS Grade			
		(37) Isopropyl Alcohol, MOS Grade			
		(38) Ammonium Persulphate, MOS Grade			
		(39) Tetra-acetic Acid, MOS Grade			
		(40) Stearic Acid, MOS Grade.			
		(41) Ammonium Citrate, MOS Grade			
		(42) Triammonium Citrate, MOS Grade			
		(43) Butyl Carbitol Acetate, MOS Grade			
		(44) Butyl Lactate, MOS Grade			
		(45) Resistive, Conductive, Dielectric, Overglaze or Solder pastes, Compositions or inks in packing not exceeding 5 kg.			
		(46) Solder Mask/Resist in ink or film form, with or without associated catalysts			
		(47) Polyethylene terephthalate film with ferro magnetic coating of thickness upto 0.005 inch with magnetic coating 100 to 180 micro inch			
		(48) Lithium Niobate Wafers			
		(49) Semiconductor Grade Mono crystalline Silicon in the form of bars, rods or ingots			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(50) High resolution photo mask			
		(51) Parts of TV/GRT Class bulks/ shells (including panels, funnels, glass tube (including neck or reneck tubes)			
		(52) High Purity Chromium (99.99% and above) in the form of wire, strips, flats, ribbons or powder			
		(53) Selenium of purity of 99.99% and above.			
		(54) Silicon Monoxide Lumps			
		(55) Bleached or unbleached sul- phide paper pulp or wood pulp			
		(56) Electrolyte			
		(57) Caplyte			
		(58) Indium			
		(59) Photo Polymer Film			
		(60) Ferric Oxide of purity of 99% and above			
		(61) Manganese Oxide of purity of 99% and above			
		(62) Manganese Dioxide of purity of 99% and above			
		(63) Manganese Carbonate of purity of 99% and above			
		(64) Manganous Oxide			
		(65) Nickel Oxide			
		(66) Strontium Carbonate			
		(67) Chromium dioxide			
		(68) Silicon Tetrachloride			
		(69) Palladium Chloride			
		(70) Ammonium Pentaborate			
		(71) Bismuth-Cadmium alloys in all forms			
		(72) Barium Carbonate of purity of 98% and above			
		(73) Internal Dag			
		(74) External Dag			
		(75) Beryllium Copper Foil			
		(76) Chalk loaded Epoxy Resin			
		(77) Electrolytic Capacitor/Conden- ser Tissue paper			
		(78) Plain/single or double Metal- lised Capacitor, Tissue, paper			
		(79) Etched or Formed Aluminium Foil			
		(80) Plain Plastic films (other than Polystyrene film) of thickness 12 microns or below			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(81)			
		Metallised plastic films of thick-			
		ness 12 microns or below.			
		(82)			
		Plain Polystyrene film.			
		(83)			
		The following substrates in any			
		form with or without tags :			
		(a)			
		Phenolic/Polyamide/SRBP			
		(Synthetic Resin Bonded			
		Paper) Substrates.			
		(b)			
		Enamelled Steel substrates.			
		(c)			
		Glass epoxy unclad subs-			
		trates.			
		(d)			
		Metal clad Substrates			
		(e)			
		Ceramic/ALUMINA sub-			
		strates.			
		(84)			
		Silver alloy strips in coils of			
		width upto 0.434 inches and thick-			
		ness upto 0.006 inches.			
		(85)			
		Synthetic Polyelectrolyte dis -			
		persant.			
		(86)			
		Polyethylene adduct and non-			
		ionic surface sacting material			
		(ZUSOPLAST) lubricant.			
		(87)			
		Electrolytic Tough pitch			
		(ETP) Copper wire and wire			
		rods.			
		(88)			
		Solder plated brass strips upto			
		100 mm width.			
		(89)			
		Silver plated brass strips upto			
		100 mm width.			
		(90)			
		Nylon 6.30% glass filled, flame			
		retaroant moulding power/gru-			
		nules and with or witout other			
		additives.			
		(91)			
		Plain and glass filled nylon/-			
		Polyamidewith or without other			
		additives.			
		(92)			
		Injection mouldable grade			
		polyester moulding powder/			
		Compound with or without			
		fillers or other additives.			
		(93)			
		Titanim dioxide of purity of			
		99% and above.			
		(94)			
		Reactive alumina super ground			
		(95)			
		Neodymium oxide.			
		(96)			
		Liquidising binders			
		(97)			
		Aluminium powders of purity			
		of 99% and above.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(98) Aluminium foil (Adhesive-coated) for the metal bending.			
		(99) Copper band, silver plated/-solder coated.			
		(100) Furoic acid.			
		(101) Alpha cellulose paper/cotton paper.			
		(102) Electrical grade craft paper.			
		(103) Tung oil.			
		(104) Volan/Silane/treated glass fabric/cloth.			
		(105) Silane			
		(106) Glass filament yarn for silane treated glass cloth.			
		(107) Silicone coated paper roll.			
		(108) Pressure sensitive felt.			
		(109) Felt sheet fully compressed of 1.5 mm thickness and below.			
		(110) Posyn wire, termoplac wire.			
		(111) Cellulose triacetate foil.			
		(112) Cellulose acetate butyrate., foil.			
		(113) Copper-cadmium braided wire			
		(114) Self-soldering/self-bonding., aluminium wire.			
		(115) Gold plated twisted wire upto 0.4 mm dia.			
		(116) Tin plated copper wire upto 0.4 mm dia.			
		(117) Epoxy solder glue.			
		(118) Iron of 99.7% purity and above.			
		(119) Copper of 99.9% purity and above.			
		(120) Aluminium paste.			
		(121) Ethylene Vinyl acetate sheets (EVA)			
		(122) Primer of EVA			
		(123) Polyvinyl fluoride (TEDLAR)			
		(124) Tedlar Aluminium Tedlar.			
		(125) Crane glass.			
		(126) Tedlar coated aluminium sheet			
		(127) Phosphorous Oxychloride.			
		(128) Halo carbon (CF <sub>4</sub> ) /Freon gas			
		(129) Tinned copper mesh interconnect.			



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(130) Toughened glass with low iron content and transmissivity of minimum 90% and above.			
		(131) Glue solvent resin in aliphatic alcohol			
		(132) Platinum Rhodium wire.			
		(133) Aluminium wire with silicon. or magnesium impurity of upto 2%.			
		(134) Gold wire with phosphorous or antimony dropping.			
		(135) Base solder (Silver, lead, anti-mony based)			
		(136) Soft solder (lead, indium, silver based).			
		(137) Gold Tin alloy.			
		(138) Preforms, discs, dots, rings, wafers, plates, repartitors of the following materials :			
		(a) Aluminium silicon			
		(b) Gold boron			
		(c) Molybdenum			
		(d) Lead-tin solder.			
		(e) Silver antimony			
		(f) Gold antimony			
		(g) Silver Lead Indium			
		(h) Silver Lead Antimony			
		(i) Silver Lead Silicon Antimony			
		(j) Solder			
		(k) Lead Tin			
		(l) Silver-Copper-Indium			
		(m) Silver-copper-Germanium arsenic			
		(n) Boron Oxide.			
		(139) Lead foil			
		(140) Insulated or enamelled copper wire of 45 SWG or finer than. 45 SWG.			
		(141) Oxygen-free high conductivity (OFHC) copper wire, bars, rods, angles, shapes and sections, plates, sheets, strips, tubes and pipes.			
		(142) Parts made of oxygen-free high. conductivity copper.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(143)	Carbon powders, carbon black or carbon suspension (like corax L Sevacarb MT and AB carbon) in packings not exceeding 25 kg.		
		(144)	Continuous cast electrolytic grade copper wire-rods, of purity of 99.9% and above		
		(145)	Organic additives		
		(146)	Ethoxy ethanol		
		(147)	Polyvinyl butyral		
		(148)	Molybdenum disulphide.		
		(149)	Molybdenum dioxide.		
		(150)	Xylok 225		
		(151)	Terpinol		
		(152)	Ethylene glycol monomethy - lether or its formulations		
		(153)	Sorbitol flux.		
		(154)	Hydroxy Propyl methyl cellulose		
		(155)	Vegetable gluc.		
		(156)	Preventol		
		(157)	Rhodovial		
		(158)	Aluminium oxide		
		(159)	Triethanalamine		
		(160)	Dimethyl formamide		
		(161)	Dimethyl acetamide		
		(162)	Dimethylamine		
		(163)	Parts of Electron Guns exclud- ing headed body		
		(164)	Tantalum Neodyme oxide.		
		(165)	Neodyme oxide.		
		(166)	Strontium carbonate		
		(167)	Ethane VG (Trichloro ethane)		
		(168)	Diaflon (Trichlore triflure ethane)		
		(169)	Tetrahydrofuran		
		(170)	Copper clad uncoated steel wire dia 0.4 mm to 1.2 mm.		
		(171)	Polyphenylene oxide (Flame) retardant) resin		
		(172)	Emcol witconate		
		(173)	Suspension of Aluminium oxide in binder.		
		(174)	Suspension of Tungston powder and aluminium oxide in binder		
		(175)	Tungston Rhenium wire.		
		(176)	Triple Carbonate suspension of Calcium, barium strontium in binder.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(177) OFHC Copper base with weldable steel ring			
		(178) Plan Aluminium Foil containing more than 99% Aluminium			
		(179) Fused Quartzware			
		(180) Tartalum Powder.			
		(181) Glass frit or Glass powder.			
		(182) Glass preforms or pellets.			
		(183) Glass Tubes.			
		(184) Silicone rubber.			
		(185) Parts/articles of silicone Elastomer or Silicone rubber.			
		(186) Silicone based resins, oils, varnishes, lacquers, elastomers. with or without additives.			
		(187) Epoxy/Epoxy resins, compound or encapsulants.			
		(188) Filler, thinners, hardners, accelerators and Fire retardants.			
		(189) Diallyl Phthalate (DAP) moulding powder or compound, plain or glass filled with or without other additives.			
		(190) Nickel and Nickel Alloys wrought in all forms and articles thereof.			
		(191) Tantalum wrought, in all forms and articles thereof.			
		(192) Molybdenum and Molybdenum alloys, wrought, in all forms and articles and parts thereof.			
		(193) Tungston and Tungston alloys wrought, in all forms and articles thereof.			
		(194) Polyvinyl Alcohol			
		(195) Polyisobutylene			
		(196) Chlorosulphonated Polyethylene (HYPALON)			
		(197) Phosphor Bronze Sheets/bars/sections/flats/strips/wire/rods/coils/pipes with or without plating.			
		(198) Kovar Alloy in all forms			
		(199) Nickel Iron Cobalt Alloy in all forms.			
		(200) Tin foil or Tin Alloy Foil.			
		(201) Aluminium of purity 99% or above in the form of wire, strips, sheets, rods, bar, pipes, plates, sections, ribbons or shapes.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(202) Copolymerised Vinyl Chloride, vinyl Acetate and Vinyl Alco- hol.			
		(203) Cobalt			
		(204) Beryllium Copper rods/strips/ sheets/wire/foils with or without plating.			
		(205) Nickel, unwrought			
		(206) Silica Quartz Fillers (includ- ing AEROSIL, MINOSIL and CELITE.			
		(207) Zinc wire of purity of 99.9 % and above.			
		(208) Double metallised plastic film			
		(209) Elastomers/rubbers			
		(a) Polychloroprene (neoprene)			
		(b) Butadiene acrylonitrile polymer (H Y CAR)			
		(210) Polypropylene moulding pow- der/granules.			
		(211) Phenolic moulding powder/- resin with or without fillers.			
		(212) Polybutyl terephthalate			
		(213) Special purity nitrocellulose based binding solution			
		(214) Polysulphone moulding powder			
		(215) Polyphenylene sulphide			
		(216) Polyarylsulphone			
		(217) Polyvinyl chloride film/sheet			
		(218) Non-woven cloth or liner.			
		(219) Polyester liner			
		(220) PVC glue			
		(221) Gold plating make up and re- plenisher solutions and salts.			
		(222) Resins for gold recovery			
		(223) Polyethylene Glycol			
		(224) Xylol			
		(225) Cyclohexanone.			
		(227) Polyimide coatings or adhesives			
		(227) Cellulose acetate/Cellulose triacetate foil or film in roll/strip sheet.			
		(228) PTFE resin			
		(229) Barium Chloride formulation. of purity 98 % and above in dia- meter upto 1 mm			
		(230) Silver alloy wire of diameter, upto 1 mm			

- | (1) | (2) | (3)   | (4)   | (5) | (6) |
|-----|-----|-------|---|-----|-----|
|     |     | (231) | Ceramic plates/flats/cases/bases/formers, steatite or alumina. rods and bars, in uncoated or coated form                |     |     |
|     |     | (232) | Acetone   |     |     |
|     |     | (233) | Propanol (Isopropyl alcohol)  |     |     |
|     |     | (234) | Monomethyl Ether.   |     |     |
|     |     | (235) | Triethylene amine   |     |     |
|     |     | (236) | Dimethyl acetamide  |     |     |
|     |     | (237) | Trichlore trifluore ethane.   |     |     |
|     |     | (238) | Trichlore ethane  |     |     |
|     |     | (239) | Trichlore ethylene  |     |     |
|     |     | (240) | Paraformaldehyde  |     |     |
|     |     | (241) | Epoxy based paints, inks, varnishes, lacquer or colour coding materials along with their thinners, removers, strippers. |     |     |
|     |     | (242) | Nickel sulphamate, Nickel Sulphate.   |     |     |
|     |     | (243) | Nickel anode.   |     |     |
|     |     | (244) | Ethyl acetate   |     |     |
|     |     | (245) | Silver cyanide  |     |     |
|     |     | (246) | Soft iron rods/bars/tubes upto 10mm thickness with dimensional tolerance of $\pm 0.01\text{mm}$                         |     |     |
|     |     | (247) | Parts of gas discharge tubes.   |     |     |
|     |     | (248) | Light Emitting Diodes in the forms of Chips, Wafers or undiced discs.   |     |     |
|     |     | (249) | Pin Connectors, including dip type, edge type and below type.   |     |     |
|     |     | (250) | Parts of transmitting tubes.  |     |     |
|     |     | (251) | Parts of cathode Ray Tubes.   |     |     |
|     |     | (252) | Silicon in the form of undiffused/diffused wafers, discs or chips   |     |     |
|     |     | (253) | Headers   |     |     |
|     |     | (254) | Caps with or without leads  |     |     |
|     |     | (255) | Cans with or without leads.   |     |     |
|     |     | (256) | Pins.   |     |     |
|     |     | (257) | Stud Seals.   |     |     |
|     |     | (258) | Lead Beads  |     |     |
|     |     | (259) | Ceramic Beads   |     |     |
|     |     | (260) | Ceramic Glass Packages  |     |     |
|     |     | (261) | Cap to Lead Assemblies  |     |     |
|     |     | (262) | Ceramic Pipes   |     |     |
|     |     | (263) | Lead Frames, Single or in roll forms.   |     |     |
|     |     | (264) | Housings  |     |     |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(265) Brass ring.			
		(265) A. Ceramic Dielectric (coated or uncoated)			
		(266) Ceramic Leads			
		(267) Lead Tabs/Paddle Tabs			
		(268) Sapphire Tips			
		(269) Paper/Plastic cones			
		(270) Dampers or Spiders.			
		(271) Domes and Dust Caps			
		(272) Flat Daiphragms			
		(273) Glass Epoxy Copper Glad Laminates.			
		(274) Parts of Potentionmeters			
		(275) Parts of Relays, Switches., Connectors.			
		(276) Parts of X-ray Tubes.			
		(277) HT Cables.			
		(278) Parts of Vacuum Interruptar Tubes.			
		(279) Pre-calcined/Pre-sintered ferrite Powder.			
		(280) Composite Copper clade materials consisting of paper + Epoxy + Glass cloth.			
		(281) Copper Clad Laminates Laminated to Nylon, Teflon, Polyester.			
		(282) Aluminium Clad entry foil and back-up laminated.			
		(283) Polyolefns Tubes.			
		(284) Etched Glass with or without transducers.			
		(285) Drafting Aids, Tubes, and Doughnuts (including transfer type and transfer alphabets and numerals)			
		(286) Drafting film (including cuts and peel film) for master artwork preparations.			
		(287) Contact tape with pure Nickel base and crown Gold Alloy			
		(288) Contact tape with solder diamond back in fine silver.			
		(289) Contact tape in solder or Silver alloy with or without palladium with Gold overlay			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(290)	Evaporation Boats or Ceramic (including Born Nitride)			
	(291)	Diffusion pump oil or fluid			
	(292)	Graphite Beams			
	(293)	Graphite Headers			
	(294)	Graphite Hot Zone parts			
	(295)	Aluminium Oxide Dressing stick			
	(296)	Silicon Carbide Dressing stick			
	(297)	Denim paper			
	(298)	Filter Cartridges			
	(299)	Filter elements			
	(300)	Testing Sockets			
	(301)	TV Class Bulbs/Shells			
	(302)	CRT Glass Bulbs shells			
	(303)	Magnetron Glass Bulbs/Shells			
	(304)	Parts of Rotor Assembly, i.e., unwound motors including Co- mmutator Bush and speed Go- vernors assembly.			
	(305)	Commutator assembly or parts thereof.			
	(306)	Brush assembly or parts there- of.			
	(307)	Mechanical speed governor or parts thereof			
	(308)	Resistor elements/chips with TCR 5 PPM per degree centri- grade.			
	(309)	Selenium Rectifiers plates of Grade E-25			
	(310)	Rayon or silk cover litz wire in the following sizes, namely :			
		(a) 24 (strands) × 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(b) 12 (strands) × 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(c) 9 (strands) × 0.04mm (dia- meter of each strand)			
		(d) 6 (strands) × 0.04mm (dia- meter of each strand)			
		(e) 8 (strands) × 0.03mm (dia- meter of each strand)			
		(f) 6 (strands) × 0.03mm (dia- meter of each strand)			
	(311)	Phosphor Bronze wire netting (60 mesh and above)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(312)	Electroless Nickel salts/ solution		
		(313)	Sodium Hypophosphite		
		(314)	Capstan shaft		
		(315)	Ferrite permanent Magnets.		
		(316)	Sintered/self Lubricating Bu- shes		
		(317)	Screws, Gears, Collectors, Brush holders		
		(318)	Ceramic plates/flats/cases/bas- es/formers, steatite or Alumina rods and bars, in coated or un- coated form		
		(319)	Crystal holders, Bases, covers		
		(320)	Glass Blubs		
		(321)	Glass Bases		
		(322)	Nickel Eyelets		
		(323)	Spring		
		(324)	Solder wire 25 SWG or thinner		
		(325)	Chromium pellets		
		(326)	Formers, Bases, Bobbins		
		(327)	Holders, Brackets		
		(328)	Shielding Cases, Cans		
		(329)	Synthetic quartz blocks and blanks		
		(330)	Copper plating, salts, their brightners, levellers, condition- ners, replenishers, stabilizers		
		(331)	Alkaline etchant solution		
		(332)	Black Oxide coating, (micro etch) solutions/salts, predip solution/salt, passadium cata- lyst solution/salts.		
		(333)	Desmearing agents		
		(334)	Fluoric acid		
		(335)	Copper foils (plain or adhesive coated)		
		(336)	Getters		
		(337)	Tungsten coils		
		(338)	Bungs		
		(339)	Rubber Pinch rollers with or without plastic bush		
		(340)	Graphite jigs/blacks/rods/or plates.		
		(341)	Flexible folding disk jackets with liner.		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(242)	Solder plated copper plated steel wires of dia 0.04 mm to 1.1 mm		
		(343)	Stainless/heat resisting steel wire of size thinner than 0.31mm dia (30 SWG)		
		(344)	Brass pipes/tubes of thickness of 0.2mm to 0.3mm (30 SWG) with OD of 2.5mm to 13mm		
		(345)	Glass epoxy or/and polyamide pre-pregs		
		(346)	Silfos wire/gate wire/tinned copper braided wire		
		(347)	Kraft paper/tissue paper or aluminium foil for voice coil		
		(348)	Tubular rivets of length up to 35mm and inner diameter upto 1.5mm		
		(349)	Colloidal graphite in alcohol		
		(350)	Screen mesh of stainless steel/ metallised polyester or nylon (in sizes of mesh 60 or above)		
		(351)	Polymide/polymide-amide tape, film or sheet.		
		(352)	High resolution, high contrast photographic films and photo stencil films		
		(353)	DIAZO (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> N <sub>2</sub> ) films		
		(354)	Release film for multilayer laminates		
		(355)	Dia positive of screen drawings		
		(356)	Lint free towels/paper		
		(357)	Heat shrinkable PVC sleeving, tubing, film or ring		
		(358)	Splicing tape		
		(359)	Insulating/taping material (including pocket carrier tape) in tape, roll or strip form with or without adhesives.		
		(360)	Silicon carbide heating elements		
		(361)	Molybdenum silicide/molybdenum disilicide heating elements.		
		(362)	Silicon carbide rollers.		
		(363)	Inconel steel rollers.		
		(364)	Conveying trays		
		(365)	TP Furnace and trays		

---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

---

- (366) Saggers.
  - (367) mica and Micualex washers.
  - (368) Abrasive powder.
  - (369) Parts of doping systems
  - (370) Plastic film for water dicing
  - (371) Sputter targets
  - (372) Etch disc.
  - (373) Film Template.
  - (374) Special Gases :
    - (a) Hydrogen chloride
    - (b) 100% silane
    - (c) Ammonia
    - (d) Dichlorosilane
    - (e) Argon
    - (f) Etch gas
    - (g) Hexachloro ethane
    - (h) 5% phosphine in nitrogen
    - (i) Freon 14
    - (j) 15% phosphine in nitrogen
    - (k) Helium
    - (l) 15% Arsene in Hydrogen
    - (m) Boron trifluoride
    - (n) Nitrogen in lacture bottles
    - (o) Sulphur hexafluoride
  - (375) Printing ink for printing on aluminium plates.
  - (376) Silicon grease
  - (377) Cyanoacrylate or anaerobic sealants.
  - (378) Molybdenum based lubricating compound
  - (379) Kilopoise lubricating grease.
  - (380) Recrystallised zirconia
  - (381) Recrystallised alumina crucibles.
  - (382) Parts of magnetic sound heads
  - (383) Antistatic materials in the form of tubes, straps, bags, mats, covers, bins' boxes, containers.
  - (384) Bismuth lead-tin alloy
  - (385) Nickel plated steel strip
  - (386) Freon solvent TDA-5
  - (387) Feon solvent TDA-55
  - (388) 3% Silane in nitrogen
-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(389) Phosphane silane in nitrogen			
		(390) Alkyd moulding compound.			
		(391) Neutra clean[68/68D			
		(392) Freon TSS			
		(393) Pur-A Masq			
		(394) Sodium Hypophosphate			
		(395) Culmo-Starter			
		(396) Culmo-Brightner			
		(397) Culmo AN			
		(398) Culmo IRL			
		(399) Freon Solvent TDA-35			
		(400) Freon Solvent TF			
		(401) Diborane in Argon			
		(402) Ti-Silver Antimony Alloy			
		(403) Glass to metal seals			
		(404) Lead-Tin alloy rings/tablets/ sticks			
		(405) Celloidal graphite			
		(406) Collophan			
		(407) Anode assembly consisting of EHT cable, silicone rubber cap and contact spring.			
		(408) PVC Jacket s flats.			
		(409) Brunishing/Wping Tape.			
		(410) Tyvec sleeves			
		(411) PVC Jacket cutting laminated with non-woven liner cloth.			
		(412) Hub Ring			
		(413) Lap Film			
		(414) Zirconium Trays.			
		(415) Zirconium Setters			
		(416) Parts of video head drum assem- bly			
		(417) Casings of aluminium			
		(418) Clips including short clips.			
		(419) ABS moulding compound powder/resin with or without fillers.			
		(420) Screen printing inks, dyes, emulsions, lacquers, films includ- ing sensitisers, hardeners, cataly- sts)			
		(421) Screen mounting adhesives.			
		(422) Screen decoating compounds powder.			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(423) Special marking inks			
		(424) Glass wool, quartz wool			
		(425) Lapping vehicles, lapping pads lapping films, Lapping compound.			
		(a) Diamond lapping paint.			
		(b) Polyurethane lapping pads			
		(c) Blue steel lapping carriers.			
		(d) Polyester based lapping film			
		(e) Lapping/abrasive grains, powders or compounds (in- cluding aluminium oxide, cerium oxide and silicon carbide powders, grains or compounds)			
		(426) Moulded shall with liner			
		(427) PVC lifter			
		(428) Write Protect Notch			
		(429) Steel hub ring, spring, shutter			
		(430) Gold in the form of wire ribbon preform of purity 99.9% or above.			
Note 1 :—The import of Insulated or enamelled copper wire of 45 SWG or finer than 45 SWG should not exceed 10% of the value of the licence.					
2. The import of silicone based Resins, oils, varnishes Lacquers, elastomers with or without additives should not exceed 5% of the value of the licence.					
3. In respect of following items, the CIF value of any single item should not exceed 20% of value of the licence :					
		(a) Plain Plastic Films (other than Polystyrene Film) of thickness 12 Microns or below.			
		(b) Plain Polystyrene Film.			
		(c) Epoxy/Epoxy resins, compounds or encapsulants.			
		(d) Fillers, thinners, hardners, accelerators and Fire retardants.			
		(e) Diallyl Phthalate (DAP) Moulding powders or compound, plain or glass filled with or without other additives.			
		(f) Polypropylene Moulding powder/Granules.			
		(g) Polysulphone Moulding Powder.			
		(h) PTEE Resin			
		(i) ABS moulding compound, Powder, resin with or without fillers.			
154.	Semiconductor Devices	Same items of import read with notes (1), (2) and (3) as are permitted against entry No. 153.	—	—	40
155.	Hybrid Microcircuits.	—do—	—	—	40
156.	Resistors and resistive arrays (other than heating Resistors)	—do—	—	—	40
157.	Potentiometers	—do—	—	—	40
158.	Capacitors and parts thereof	—do—	—	—	40
159.	Deflection components	—do—	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
160.	Loudspeaker and parts thereof	—do—	—	—	40
161.	Liquid crystal displays	—do—	—	—	40
162.	Silvered or unsilvered discs/dielectrics	—do—	—	—	40
163.	Silicon in all forms	—do—	—	—	40
164.	High Resolution Photo masks	—do—	—	—	40
165.	Printed Circuit Boards	—do—	—	—	40
166.	Lead frames	—do—	—	—	40
167.	Printed components	—do—	—	—	40
168.	Transformers, inductors and coils	—do—	—	—	40
169.	SAW filters	—do—	—	—	40
170.	Crystals	—do—	—	—	40
171.	Vacuum interruptor tubes	—do—	—	—	40
172.	Selenium Rectifiers	—do—	—	—	40
173.	Etched or formed Aluminium foil	—do—	—	—	40
174.	Electronic grade Indium	—do—	—	—	40
175.	Ferrites.	—do—	—	—	40
176.	Cast Alloy Permanent Magnets	—do—	—	—	40
177.	Gas Discharge Tubes	—do—	—	—	40
178.	Tape Deck mechanism	—do—	—	—	40
179.	Magnetic Heads	—do—	—	—	40
180.	DC Micromotors upto 13.5 volts and not exceeding 20 watts rating	—do—	—	—	40
181.	Connectors	—do—	—	—	40
182.	Relays	—do—	—	—	40
183.	Switches	—do—	—	—	40
184.	Lead wire for electronic components	—do—	—	—	40
185.	Piezoelectric elements	—do—	—	—	40
186.	Transducers	—do—	—	—	40
187.	Cassettes, cassette parts	—do—	—	—	40
188.	Microphones	—do—	—	—	40
189.	Delay lines	—do—	—	—	40
190.	Solar cells/modules	—do—	—	—	40
191.	Transistor headers	—do—	—	—	40
192.	Gaskets to metal seals	—do—	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
193.	Magnetic tape	—do—	—	—	40
194.	Electro deposited Copper foil for copper clad laminaes	—do—	—	—	40
195.	Ceramic substrates	—do—	—	—	40
196.	CRT/TV Glass bulbs/shells	—do—	—	—	4
197.	Electron guns, electron gun parts	—do—	—	—	40
198.	Capacitor grade metalised plastic film	—do—	—	—	40
199.	Unmetalised/metallised ceramic rods.	—do—	—	—	40
200.	Encoders and synchros	—do—	—	—	40
201.	Heat Sinks	—do—	—	—	40
202.	T.V. Tuner	—do—	—	—	40
203.	Telescopic antenna	—do—	—	—	40
204.	Floppy disks/Diskettes and parts thereof	—do—	—	—	40
205.	Head Cleaning Diskette	—do—	—	—	40
206.	PTFE insulated wires and cables	—do—	—	—	40
207.	Light Emitting Diodes, Lamps and Displays	—do—	—	—	40
208.	Pick-up Cartridges/Styli	—do—	—	—	40
209.	Copper Clad laminates	—do—	—	—	40
210.	Video head drum assembly.	—do—	—	—	40
211.	Read Switches/Read Relays	—do—	—	—	40
212.	Monochrome Monitor 14" CGA/MGA	a. High Voltage Silicon Transistors b. Transistors small signal c. ICs d. Diodes e. High Power Resistors f. Resistors g. Capacitors h. Inductors i. Flyback Transformer j. PCBs. k. Deflection Yoke. l. Plastic cabinet Housing with Panel. m. Set of metal hardware.	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		n. Cable Connector set. o. CRT 14" monochrome. p. CRT Female Connector. q. CN/OFF Switch r. Heat Sinks. s. Screws, nuts and bolts (sets) t. Springs u. Plastic Swivel base v. Rubber legs. w. Mains Cord. x. Fuse Clamps y. Fuses. z. Thermocole Packing (set) aa. Spark Gaps. ab. Pulse Transformers. ac. Presets and Pots.			
213.	Monochrome Monitor 14" VGA	a. High Voltage Silicon b. Transistors Small Signal. c. ICs. d. Diodes. e. High Power Resistors f. Resistors. g. Inductors h. Flyback Transformer i. Pulse Transformers. j. Capacitors k. PCBs. l. Deflection Yoke. m. Plastic Cabinet housing with panel n. Set of metal hardware. o. Cable Connector set p. CRT 14" Monochrome q. CRT Female Connector r. ON/OFF Switch. s. Heat Sink. t. Screw nuts and bolts (sets) u. Springs v. Plastic Swivel base. w. Rubber legs. x. Mains cord. y. Fuse Clamps z. Fuses. aa. Thermocol backing set. ab. Spark Gaps ac. Presets and Pots. ad. Thermistor.	—	—	25
			—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
214. PC/XT		a. Printed Circuit Board b. ICS PC/AT (CGA). c. ICS PC/AT (CGA). d. Capacitors e. Resistor or Resistor Array. f. Connectors. g. Diodes. h. Transistors. i. Switches. j. Peizo Crystal Oscillator k. Battery. l. Pressed Metal Components m High Tensile Nut Bolt Screw n. 8088 Processor for PC/XT. o. 8087 Co-processor for PC/XT. p. MEMIC's (256K) q. Floppy Disk (Drive 360 KB/1.2 MB. r. Dot Matrix Printer s. Winchester Disk Drive t. Cartridge Tape Drive. u. Scanner with I/F & S/W v. Streamer Tape Drive w. Laser Printer (HP). x. Mouse. y. Pletter.	—	—	25
215. PC/AT		a. Printed Circuit Board b. Integrated Circuits. c. Crystals & Oscillators d. IC Sockets Printer. e. Connectors. f. Header Connectors. g. Jumper Connectors. h. Diodes, Xener Diodes & Transistors i. Capacitors j. Resistors & Resistor Networks. k. Electromagnetic devices (inductors, Ferrite beads, buzzers, delay line etc.). l. Electromechanical components (DIP Switches etc.). m. Battery. n. Bios labes. o. Microprocessor. p. Co-processor. q. Memory. r. Floppy Disk Drive. s. Cabinet including front bazel.	—	—	25



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		t. SMPS			
		u. Winchester Disk Drive			
		v. Mouse			
		w. Monitor			
		x. Cartridge Tape Drive			
		y. Dot Matrix Printer			
		z. Cables			
		aa. Keyboard.			
216.	CRT Data Display Monitors (Colour CGA).	a. High Voltage silicon transistor.	—	—	25
		b. Transistor high frequency			
		c. IC's			
		d. Diodes			
		e. High Power resistors			
		f. Resistors			
		g. H.V. Capacitors			
		h. Inductors.			
		i. Transformer high voltage			
		j. Transformer			
		k. PCB's			
		l. Picture tube.			
		m. Yoke.			
		n. Plastic cabinet.			
		o. Metal Housing set.			
		p. Cable connector set			
		q. CRT back female connector.			
		r. Spark gap.			
		s. ON/OFF Switch.			
		t. LED.			
		u. Line filter.			
		v. Nut/Bolt.			
		w. Capacitors.			
217.	80286 Mother Board	a. Printed Circuit Board	—	—	25
		b. Integrated Circuits.			
		c. Crystals			
		d. Oscillator			
		e. IC Sockets			
		f. Connectors			
		(i) Connectors, Bergstocks.			
		(ii) Jumper Plugs.			
		g. Diodes, Zener Diodes, Transistors.			
		h. Capacitors (Tantalum, Electrolytic, Multilayer, Ceramic, Mono, Radial, Axial, Disk etc.)			
		i. Resistors (Resistors, Resistors Networks etc.)			
		j. Electromagnetic Devices (Inductors, Ferrite Beads, Buzzers, Delay Lines etc.).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		k. Electromechanical Components (DIP Switches etc.)			
		l. Batteries (Ni-CAD, re-chargeable).			
		m. BIOS lable.			
		n. CPU :			
		(i) CPU for 80286 motherboard IC 80286.			
		(ii) CPU for 80386 SX Motherboard IC 80386 SX.			
		(iii) CPU for 80386 DX motherboard IC 80386 DX.			
		(iv) CPU for 80486 SX motherboard IC 80486 SX.			
		(v) CPU for 80486 DX motherboard IC 80486 DX.			
218.	80386 SX Motherboard	Same items as are permitted for import against entry No. 217.	—	—	25
219.	80386 DX motherboard	—do—	—	—	25
220.	80486 SX motherboard	—do—	—	—	25
221.	80486 DX motherboard	—do—	—	—	25
222.	Dot Matrix Printers (9 pix/wire 132 column)	a. Operation Panel Sheet b. Control Switch Keytop c. Micro Switch d. Led (Green) e. Led (Red) f. Switches (Assorted) g. Pulse Transformer h. Capacitors i. Capacitor (220, 240 V). j. ICs. k. PCBs. l. Transistor (Assorted) m. Transistor Array, (Assorted) n. Zener Diodes (Assorted) o. Diodes (Assorted) p. Diode Arrays (Assorted) q. Bridge Rectifier Diodes (Assorted) r. Ceramic Resonator s. Pulse Transformers (Assorted) t. Font Card Holder u. Buzzer. v. Photo Sensor w. Lfmotor x. Bail Arm Spring (Left) y. Bail Lever Switch	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		z. Bail Arm Spring (Right) aa. Pafer End Switch ab. Pafer End Sensor Bracket ac. Pafer EMD Sensor Sparing ad. Pafer Sense Lever ae. Ball Lever Spring. af. Roller Spring ag. Print Head ah. Head cnete Flat ai. Carrier Drive Motor aj. Carrier Drove Belt ak. Carrier Journal al. Carrier Journal Main am. Feed Roller Tension Sering an. Deflector Tension Sfring ao. Font Card Door Sfring ap. N. Mosparallel Main Rom aq. Dip Switch ar. Connectors as. Tractor Unit at. Top Cover. au. Noise Cover av. Main Cover aw. Bottom Pan			
223. IBM Terminal		a. CRT Tube b. Yoke c. FBT d. Crystals e. Connectors f. PCBs g. Transistors h. Buzzer i. Lin Coil j. Width Coil k. IC Bases l. Diodes m. Resistors n. Capacitors :— (i) Ceramic (ii) Tantalum (iii) Electrolytic (iv) M. Pol (v) PPC o. ICs p. CRT Socket q. Keytops with Mechanisms (per set).	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		r. Keyswitches (per set)			
		s. Keyboard Cabinet			
		t. Plastic Cabinet (1 set)			
		u. Chassis (1 set)			
		v. Switches			
224. Unix Terminal		a. CRT Tube			
		b. Yoke	—	—	2
		c. FBT			
		d. Crystals			
		e. Connectors			
		f. PCRs.			
		g. Transistors			
		h. Buzzer			
		i. Lin Coil			
		j. Width Coil			
		k. IC Bases			
		l. Diodes			
		m. Trimpots			
		n. Hardware			
		o. E. Cores			
		p. Resistors			
		q. Capacitors			
		(i) Ceramic			
		(ii) Tantalum			
		(iii) Electrolytic			
		r. ICs			
		s. Plastic cabinet			
225. Floppy Disk Drive 5.25"		a. Spindle Motor with built-in controller	—	—	25
		b. Connector Housing			
		c. Connector Crimp			
		d. Multicore Shielded cable			
		e. Crystal			
		f. Miniature Electrolytic Capacitors			
		g. Phototransistor			
		h. Ferrite Bar			
		i. Magnetic Head			
		j. Stepper Motor			
		k. Steel Belt			
		l. Bearing			
		m. Shield/cover			
		n. Heat Shrink PVC Tube			
		o. Connector			
		p. Connector clamp.			
		q. Inductance Coil			

(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
		r. Integrated Circuit s. Transistor—surface mount type. t. Ceramic Chip Capacitor u. Chip Resistor v. Light Emitting Diod-Diffused/ Infra-red. w. Flexible Printed Circuit x. Pressed Metal Component y. Mounded Plastic Parts. z. Special Springs. aa. Special Screws—Taptite PH, Head etc. ab. Printed Circuit Board. ac. Guide Bar/Shaft/Turned pdrts. ad. Sensors. ae. Shorting Plug af. Adhesive Epoxy based/UV. Curing Type/Electrically Conductive. ag. Stainless Steel upto 2 mm. thick. ah. Calibration Disk. ai. Cleaning Disk.			
226. Floppy Disk Drive 3.5"		a. Spindle Meter with built-in- Controller b. Crystal c. Connector Housing d. Connector Crimp e. Miniature Electrolytic Capacitor f. Phototransistor g. Ferrite Bar. h. Magnetic Head. i. Stepper Motor j. Shield/Cover k. Connector l. Inductance Coil m. Integrated Circuit n. Transistor—surface mount type. o. Ceramic Chip Capacitor p. Chip Resistor q. Light ammitting Diod-diffused/ infra-red. r. Flexible printed Circuit s. Pressed Metal Components. t. Moulded Plastic Parts u. Special Springs v. Special Screw-Taptite, PH Head etc. w. Printed Circuit Board x. Guide Bar/Shaft/Turned parts.	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		y. Sensors. z. Shorting Plug a. Pivot Bearings ab. Diecast Casting ac. Bozel ad. Slider ae. Holder f. Push Button g. Bail ah. Shutter/Lever ai. Floating Base aj. Circlips ak. Roller al. Damper am. Carriage Base an. Head Arm ao. Ball. ap. Straight Header aq. Variable Resistor ar. Adhesive Epoxy Based/UV Curing type/Electrically conductive as. Stainless Steel upto 2 mm. Thick at. Calibration Disk au. Cleaning Disk av. Microswitch			
227.	Colour TVs (including CKD/SKD thereof)	a. Semiconductor devices i.e. transistor, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits and thermistors/varistor. b. Electronic components i.e. resistors, capacitors, inductors, chokes, coils. c. Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers. d. Oscillator, crystals, potentiometers, pressets, fuses, fuse holders, termi- nals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets. e. Insulated wires and cables i.e. power cords, connectors, sockets and parts thereof. f. PCBs (Populated/unpopulated) g. CRT, TV picture tube, LEDs, LCDs, Deflection components, EHT and Projection lenses. h. Mechanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden plastic cabinets and antennas.	—	—	30

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Electromechanical parts i.e. relays, switches, solenoids and connectors.</li> <li>j. Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metal housings.</li> <li>k. Sensors, Transducers, microphone and cartridges, photo-couplers.</li> <li>l. Chemicals, i.e. epoxy resins/hardener, solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.</li> <li>k. Tuners—Electronic and/or mechanical.</li> </ul>			
228.	14" B/W TVs (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 227.	—	—	40
229.	20" B/W TVs (including CKD/SKD thereof)	—do—	—	—	40
230.	Projection TV (including CKD/SKD thereof)	—do—	—	—	40
231.	VCR (including CKD/SKD thereof)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semiconductor devices i.e. transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits and thermistors/thermistor.</li> <li>b. Electronic components i.e. resistors, capacitors, Inductors, chokes and coils.</li> <li>c. Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.</li> <li>d. Oscillator, crystals, potentiometers, presets, fuses, fuseholders, terminals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites and ferrite magnets.</li> <li>e. Insulated wires and cables i.e. power cords, connectors, sockets and parts thereof.</li> <li>f. PCBs (Populated/Unpopulated).</li> <li>g. Displays including LEDs, LCDs.</li> <li>h. Mechanical parts/assemblies i.e. metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden plastic cabinets and antennas.</li> </ul>	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Electromechanical parts i.e. relays, switches, solenoids microphones, Tape Deck Mechanism and parts thereof, magnetic heads.</li> <li>j. Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self bonding self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metal housings.</li> <li>k. Sensors Transducers and microphonic cartridges.</li> <li>l. Chemicals i.e. epoxy resins/hardner solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.</li> </ul>			
232.	VCP (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 231.	—	—	40
23*	Tape recorder (including CKD/SKD thereof)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits, thermistors/varistors.</li> <li>b. Electronic components such as resistors, capacitors, inductors, chokes and coils</li> <li>c. Loudspeakers, driver units, unit horns and horn speakers.</li> <li>d. Oscillator, crystals, potentiometers, presets, fuses, fuse holders, terminals, terminal strips, filters, delay lines, buzzers, ferrites, ferrite magnets.</li> <li>e. Insulated wires and cables such as power cords, connectors, sockets and parts thereof.</li> <li>f. PCBs (Populated/unpopulated).</li> <li>g. Displays including LEDs, LCDs.</li> <li>h. Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden, plastic cabinets and antennas.</li> <li>i. Electromechanical parts such as relays, switches, solenoids, microphones and magnetic heads.</li> </ul>	—	—	40



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>j. Transformers including coils, electrical stampings, laminations, insulated copper winding wires, insulated self banding, self soldering winding wires, bobbins, insulated tapes, MU metal laminations and MU metal housings.</p> <p>k. Senois Transducers, microphone cartridges.</p> <p>l. Chemicals such as epoxy resins/hardener solder bars, solder wires, flux, thinner, screen cloth and screen printing inks.</p>			
234.	Multichannel Tunner (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 233.	—	—	40
235.	Radios (including CKD/SKD thereof)	—do—	—	—	40
236.	Two-in-one (Radio-cum-Tape Recorder) (including CKD/SKD thereof)	Same items as are permitted for import against entry No. 233.	—	—	40
237.	PA Systems (including CKD/SKD thereof)	<p>a. Semiconductor devices such as transistors, diodes, bridge rectifiers, ICs, micro circuits, thermostats/variator, LED Thyristors, LED displays, LED arrays.</p> <p>b. Electronic components such as resistor, capacitors-circuit protectors, circuit breakers and copper clad laminates.</p> <p>c. Loudspeakers, driver units, horn speakers, piezo ceramic transducers, aluminium foil, kapton plastic film/nomex paper, paper/plastic cones, dampers, spiders, domes, dust caps, diaphragms with or without voice coil, draft/tissue paper, heat shrinkable PVC sheaving and litz wire/connecting wire.</p> <p>d. Potentiometers, presets, trimmers, fuses, fuse holders, terminals, terminal strips, ferrites including ferrite magnets and alnico magnets.</p> <p>e. Insulated wires and cables such as power cords, co-axial cables and ribbon cables.</p>	—	—	40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>f. Mechanical parts/assemblies such as metal/plastic/fabricated, wooden, moulded parts, heatsinks, rubber parts, wooden plastic cabinets and hardware and metal plastic labels, packing materials.</p> <p>g. Electromechanical items such as relays, switches, relays, audio tape deck, mechanism and parts thereof, magnetic heads, meters, connectors, sockets and cell trays.</p> <p>h. Transformers including coils, electrical stampings, laminations, self-banding, self-soldering, insulated or enamelled copper wire, insulated or enamelled copper wire bobbins, insulating tapes-metal laminations and metal housing.</p> <p>i. Consumable such as cleaning chemicals adhesive, epoxy resins/hardeners, solder bars, solder wire and screen printing inks.</p> <p>j. Microphones and parts thereof, microphone cartridges, transducers, foam wind shield, microphone holder, microphone grills, flexible shaft, microphone stands and parts thereof, battery cells for microphones.</p> <p>k. PCB's (Populated/unpopulated).</p>			